



32 位 ARM Cortex-M0 MCU, 64KB Flash, 4KB RAM, 高达 30 个快速 I/O, 10 个定时器, 5 个通信接口, 1 个 ADC, 6 个 DAC, 6 个比较器, 3 个运放, 1 个微分电路, 1.8~5.5V

主要特性

- **内核 : 32 位 ARM Cortex-M0 MCU**
 - 最高 64MHz 工作频率
 - 单周期乘法器
 - 硬件除法器
- **存储器**
 - 64KBytes 嵌入式 Flash (位宽 32bit), 支持预取功能和读/写保护
 - 4Kbytes SRAM (位宽 32bit), 分为两个独立分区, 每个分区 2KBytes
- **复位和电源管理**
 - 1.8V 到 5.5V 供电和 I/O
 - 两个 LDO, 一个用于低功耗的常开/备份电源域, 一个用于系统运行的内核电源域
 - 低精度、低功耗上电复位 (POR) ☆(注: 03x 有 038 无)
 - 高精度上电、掉电复位 (POR_PDR)
 - 可编程低压复位 (LVR), 8 个低压复位点: 1.6V、1.8V、2.0V、2.5V、2.8V、3.0V、3.5V、4.0V
 - 可编程电压监测器 (LVD), 8 个电压监测点: 2.0V、2.2V、2.4V、2.7V、2.9V、3.1V、3.6V、4.5V
- **时钟系统**
 - 4MHz 到 20MHz 的高速晶振 (OSCH)
 - 内置出厂校准过的 16MHz RC 振荡器 (RCH, 1%精度)
 - 32KHz RTC 振荡器 (OSCL)
 - 内置出厂校准过的 32KHz RC 振荡器 (RCL, 10%精度)
 - 内置 PLL, 最高输出 144MHz, 抖动小于 100ps
- **低功耗**
 - 睡眠、停机、超低功耗停机和待机模式



- **调试**
 - 串行线调试口 (SW-DP)
- **启动模式**
 - 支持从 Flash、SRAM、System Memory 启动
- **编程模式**
 - 支持串行在系统编程 (ISP)
 - 支持在应用升级 (IAP), 提供 UART、I2C、SSP 接口支持
- **多达 30 个快速 I/O 端口**
 - 所有 IO 都可映射到 16 个外部中断
 - 所有 IO 端口均可容忍 5V 信号
 - 每个 IO 支持悬空输入/上拉输入/下拉输入/推挽输出/开漏输出/开源输出
 - 大部分 IO 支持一到两路模拟通道
 - 每个 IO 驱动能力和斜率两档可调
- **10 个定时器**
 - 1 个 16 位高级控制定时器 TIM1, 4 个通道 (带 3 个互补通道), 支持输入捕获/输出比较/PWM 输出/单脉冲输出, 支持正交增量编码输入, 支持死区控制和紧急刹车
 - 1 个 16 位通用定时器 TIM3, 4 个通道, 支持输入捕获/输出比较/PWM 输出/单脉冲输出, 支持正交增量编码输入
 - 1 个 16 位通用定时器 TIM14, 1 个通道, 支持输入捕获/输出比较/PWM 输出/单脉冲输出
 - 1 个 16 位通用定时器 TIM15, 2 个通道 (带 1 个互补通道), 支持输入捕获/输出比较/PWM 输出/单脉冲输出, 支持死区控制和

- 紧急刹车
- 2 个 16 位通用定时器 TIM16/TIM17，1 个通道（带 1 个互补通道），支持输入捕获/输出比较/PWM 输出/单脉冲输出，支持死区控制和紧急刹车
- 1 个 16 位基本定时器 TIM6
- 1 个独立看门狗定时器
- 1 个窗口看门狗定时器
- 1 个 24 位自减型系统时基定时器
- TIM1、TIM15、TIM16 和 TIM17 支持延时触发和防误触发机制
- **通用 DMA**
- 6 个独立通道
- 支持的外设包括 SSP、I2C、UART、ADC、DAC、Timer
- **CRC 计算单元**
- 8 位、16 位、32 位可配置生成多项式
- **多达 5 个通信接口**
- 1 个 I2C 接口，支持主机/从机模式，支持 100Kbps、400Kbps 和 1Mbps 速率，支持 7 位/10 位寻址模式，带 FIFO 和支持 DMA
- 3 个 UART 接口，支持 IrDA SIR ENDEC 红外功能，支持 CTS/RTS 硬流控，最高波特率为 4Mbps，带 FIFO 和支持 DMA
- 1 个 SSP 接口，支持主机/从机模式，支持 Motorola SPI、TI SSI 和 National Semiconductor Microwire 三种接口协议，4 到 16 位的帧大小，最高速率达 32Mbps，带 FIFO 和支持 DMA
- **1 个 12 位 A/D 转换器**
- 最高转换速率为 1MSPS
- 18 个通道(13 个外部通道,5 个内部通道)
- 内置温度传感器
- 包含两个独立的采样/保持电路
- 支持内部和外部参考电压：2.5V、3.3V、4V、5V、VDDA
- **高速 D/A 转换器和模拟比较器**
- 1 个 12 位 D/A 转换器，5 个 8 位 D/A 转换器，参考电压 2.5V、4V、VDDA 可选
- DAC 支持硬件触发和 DMA 传输，支持噪声波形和三角波形生成
- 6 个模拟比较器，比较器的参考电压来自 DAC 输出或者外部端口
- **3 个运算放大器 (OPA)**
- OPA0 放大倍数：15/20/25/30/35/40/45/50
- OPA1 放大倍数：1/2/3/4/5/6/8/10
- OPA2 放大倍数：1/2/3/4/5/6/8/10
- **1 个微分电路**
- 微分电路可以和 DAC、比较器联动工作
- **工作温度**
- 环境温度：-40°C ~ +125°C
- 结温度：-40°C ~ +125°C
- **96 位芯片唯一 ID**

目录

主要特性	1
表格索引	5
图片索引	6
1. 功能概述	7
1.1 模块框图	7
1.2 通用 32 位处理器内核	8
1.3 嵌入式 Flash	8
1.4 嵌入式 SRAM	8
1.5 启动模式	8
1.6 电源管理	9
1.6.1 供电方案	9
1.6.2 供电检测器	9
1.6.3 电压调压器 (LDO)	9
1.6.4 低功耗模式	9
1.7 时钟和启动	10
1.8 Multi-AHB 总线矩阵	11
1.9 外设互联矩阵	12
1.10 通用 I/O 端口(GPIO)	12
1.11 DMA 控制器	13
1.12 中断和事件	13
1.12.1 嵌套的向量式中断控制器(NVIC)	13
1.12.2 外部中断/事件控制器(EXTI)	13
1.13 模数转换器 (ADC)	13
1.14 数模转换器 (DAC)、模拟比较器 (ACMP) 和微分电路 (DERIV)	15
1.15 运算放大器 (OPA)	17
1.16 定时器和看门狗	18
1.16.1 高级控制定时器(TIM1)	19
1.16.2 通用定时器(TIM3/14/15/16/17)	19
1.16.3 基本定时器(TIM6)	20
1.16.4 独立看门狗(IWDG)	20
1.16.5 窗口看门狗(WWDG)	20
1.16.6 系统时基定时器 (SysTick)	20
1.16.7 时钟测量和校准	20
1.16.8 定时器间的互联	21
1.17 I2C 接口	21
1.18 UART 接口	21
1.19 SSP 接口	21
1.20 循环冗余校验 (CRC) 计算单元	22
1.21 串行线调试口 (SW-DP)	22
2. 引脚排列和引脚说明	23
3. 存储器映射	33

4. 电气特性	36
4.1 绝对最大值	36
4.2 推荐工作条件	37
4.3 直流电气特性	37
4.4 IO 管脚参数	38
4.5 系统复位及电压监控	39
4.6 模拟模块的特性	40
4.6.1 内置时钟特性参数	40
4.6.2 比较器特性	40
4.6.3 ADC 参数特性	40
4.6.4 DAC 特性参数	41
5. 封装特性	42
5.1 LQFP32 封装外形尺寸	42
5.2 SSOP24 封装尺寸	43
5.3 QFN32 封装尺寸	44
6. 产品命名规则	45
7. 修订历史	49

表格索引

表 1. LCM32F038/X 外设互联矩阵.....	12
表 2. 定时器特性比较	19
表 3. 定时器之间的互联	21
表 4. 引脚排列表中使用的图例/缩略语	26
表 5. LCM32F038/X 引脚定义.....	27
表 6. 端口 A 可选复用功能映射	31
表 7. 端口 B 可选复用功能映射	31
表 8. 端口 F 可选复用功能映射.....	32
表 9. LCM32F038/X 外设寄存器地址空间划分	33

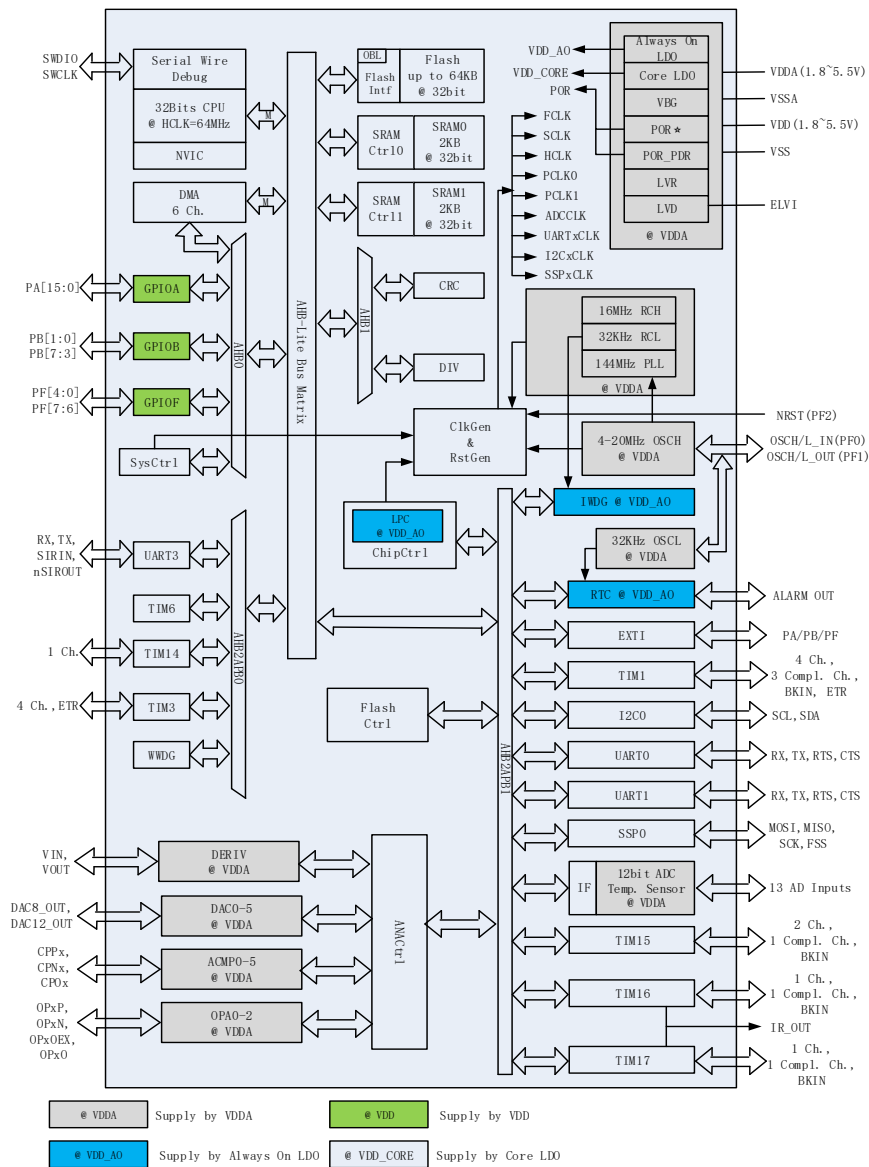
图片索引

图 1. LCM32F038/X 模块框图.....	7
图 2. LCM32F038/X 时钟树.....	11
图 3. LCM32F038/X 总线矩阵.....	11
图 4. ADC 框图.....	14
图 5. ADC 触发互联框图.....	15
图 6. DAC 和 ACMP 互联.....	16
图 7. OPA0 内部结构和外部互联.....	17
图 8. OPA1 内部结构和外部互联.....	18
图 9. OPA2 内部结构和外部互联.....	18
图 10. 时钟测量和校准.....	21
图 11. LCM32F038/X K8T8 LQFP32 封装引脚排列.....	23
图 12. LCM32F038/X K8U8 QFN32 封装引脚排列.....	24
图 13. LCM32F038/X H8S8 SSOP24 封装引脚排列.....	25
图 14. LCM32F038/X 存储器映射.....	33

1. 功能概述

1.1 模块框图

图 1. LCM32F038/X 模块框图



1.2 通用 32 位处理器内核

处理器是 32 位的嵌入式处理器，它为实现 MCU 的需要提供了低成本的平台、缩减的引脚数目、降低的系统功耗，同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。

32 位的 RISC 处理器，提供额外的代码效率，在通常 8 和 16 位系统的存储空间上发挥了内核的高性能。LCM32F038/X 产品系列拥有内置的 32 位 CPU 内核，它与所有的市面流行的调试工具和软件兼容。

1.3 嵌入式 Flash

LCM32F038/X 内置嵌入式 64K Flash 用来存储程序和数据。

Flash 访问时间依赖于 CPU 时钟频率：CPU 时钟频率在 0 到 32MHz 之间时，0 个等待周期；在 32MHz 到 64MHz 时，1 个等待周期。CPU 高速运行时，为了提高访问效率，减少等待时间，实现了 3 个 32 位的指令预取 Buffer。

Flash 在功能上被划分为三个部分：

- 32KBytes 的 Main Memory，主要用于存储用户程序和数据。
- 512Bytes 的 Option Bytes，用于读写保护和用户配置信息等。
- 1536Bytes 的 System Memory，用于存储 Boot Loader、校准信息和设备配置信息等。

写保护防止 Main Memory 被篡改，以 2KBytes（4 个 Page）为单位，一共有 32 个独立的写保护区间。

读保护分为三个保护等级；Main Memory 划分为 8 个区间，每个区间可以独立配置为读保护等级 0 或者等级 1；读保护等级 2 针对所有的 Memory 区间。

- Level 0 : no readout protection
- Level 1 : memory readout protection，不能通过 debug 端口、SRAM/System Memory 里的程序和读保护等级为 0 的 Main Memory 区间里的程序读写 Flash。
- Level 2 : chip readout protection，debug 功能和从 SRAM/System Memory 里执行程序功能被禁止。

1.4 嵌入式 SRAM

LCM32F038/X 包含两个独立的 SRAM Bank，支持同时读写。每个 Bank 为 2KBytes（位宽 32bit），一共 4KBytes。CPU 能以 0 个等待周期对 SRAM 进行读写访问。

1.5 启动模式

启动时，boot0pin 和 boot selector option bit 用来选择三种启动模式：

- 从 Main Memory 启动
- 从 System Memory 启动
- 从 SRAM 启动

boot loader 在 system memory 里，可以通过 UART/I2C/SSP 通信接口对 Flash 进行在应用编程和升级。

1.6 电源管理

1.6.1 供电方案

- VSS, VDD = 1.8~5.5V: VDD 引脚为 I/O 引脚和内部调压器供电。
- VSSA, VDDA = 1.8~5.5V: 为复位模块、RC 振荡器、PLL 和模拟模块供电。VDDA 电压必须大于或等于 VDD 电压, 并且要先于 VDD 提供。VDDA 和 VSSA 可分别连接到 VDD 和 VSS。

1.6.2 供电检测器

LCM32F038 内部集成了一个高精度的上电复位/掉电复位(POR_PDR)电路; LCM32F03x 内部集成了一个低精度、低功耗的上电复位(POR)电路和一个高精度的上电复位/掉电复位(POR_PDR)电路。复位电路在上电时始终处于工作状态, 保证系统在供电超过 1.8V 时工作; 当 VDD 低于设定的阈值时, 置设备于复位状态, 而不必使用外部复位电路。后续根据低功耗应用需求可以关掉复位电路。

LCM32F038/X 内部还集成了一个可编程低压复位器 (LVR), 它监视 VDD 供电并与设定的阈值电压比较, 当 VDD 低于阈值电压时, 置设备于复位状态。LVR 缺省是打开的, 可通过软件关闭。LVR 支持 8 个低压复位点: 1.6V、1.8V、2.0V、2.5V、2.8V、3.0V、3.5V、4.0V

LCM32F038/X 内部还集成了一个可编程电压监测器(LVD), 它监视 VDD 供电并与设定的阈值电压比较, 当 VDD 低于或高于阈值电压时产生中断, 中断处理程序可以发出警告信息或将微控制器转入安全模式。LVD 缺省是关闭的, 需要通过软件开启。LVD 支持 8 个电压监测点: 2.0V、2.2V、2.4V、2.7V、2.9V、3.1V、3.6V、4.5V。

1.6.3 电压调压器 (LDO)

LCM32F038/X 里包含两个 LDO, 一个用于低功耗的常开/备份电源域, 一个用于系统运行的内核电源域。两个 LDO 在上电复位后处于工作状态, 在超低功耗停机模式和待机模式下内核 LDO 关闭。

内核 LDO 有三个操作模式:

- 主模式 (MR), 用于系统正常的运行操作, 三档驱动能力可调
- 低功耗模式 (LPR), 用于系统的停机模式
- 关断模式 (PD), 用于系统的超低功耗停机模式和待机模式, LDO 的输出为高阻状态。如果系统处于待机模式, 则内核电路的供电切断, LDO 处于零功耗状态, 但寄存器和 SRAM 的内容将丢失。如果系统处于超低功耗停机模式, 则内核电路由常开 LDO 供电, 寄存器和 SRAM 的内容保持

1.6.4 低功耗模式

LCM32F038/X 支持四种低功耗模式, 可以在低功耗、短启动时间和可唤醒源之间达到最佳的平衡。

- 睡眠模式 (SLEEP)

在睡眠模式, 只有 CPU 停止, 所有外设处于工作状态并可在发生中断/事件时唤醒 CPU, 内核 LDO 处于主模式。

- 停机模式 (STOP0)

在保持 SRAM 和寄存器内容不丢失的情况下, 停机模式可以达到极低的功耗。在停机模式下, 内核 LDO 可以被配置为主模式或者低功耗模式。内核电源域的所有高频时钟全部被关掉, PLL、RCH 和 OSCH

被关闭，内核电源域里的各个模拟模块根据内核 LDO 的状态，可以通过软件关掉或者打开。

可以通过任何 EXTI 信号把微控制器从停机模式中唤醒，EXTI 信号可以是 16 个映射的外部 I/O 口之一、LVD 的输出、RTC 闹钟或模拟比较器的输出。

- 超低功耗停机模式（ULP STOP/STOP1）

在保持 SRAM 和寄存器内容不丢失的情况下，超低功耗停机模式可以达到最低的功耗。在超低功耗停机模式下，内核 LDO 被关闭，内核电源由常开 LDO 提供。内核电源域的所有高频时钟全部被关掉，PLL、RCH 和 OSCH 被关闭，内核电源域里的各个模拟模块也全部被关掉。

超低功耗模式时，常开 LDO 输出 1.5V~1.0V 四档可选。选择 1.2V 以下时，可进一步降低静态功耗。

可以通过任何 EXTI 信号把微控制器从超低功耗停机模式中唤醒，EXTI 信号可以是 16 个映射的外部 I/O 口之一、LVD 的输出、RTC 闹钟或模拟比较器的输出。

- 待机模式（STANDBY）

在待机模式下可以达到最低的功耗。内核 LDO 被关闭，内核电路的供电被切断。PLL、RCH 和 OSCH 也被关闭，内核电源域里的所有模拟模块也全部被关闭。进入待机模式后，SRAM 和寄存器的内容将丢失，但常开电源域里待机电路仍正常工作，由常开 LDO 供电。

从待机模式退出的条件是：NRST 上的外部复位信号、IWDG 复位、WKUP 引脚上的一个上升边沿或 RTC 的闹钟发生时。

注：在进入停机或待机模式时，RTC、IWDG 和对应的时钟源不会被停止。

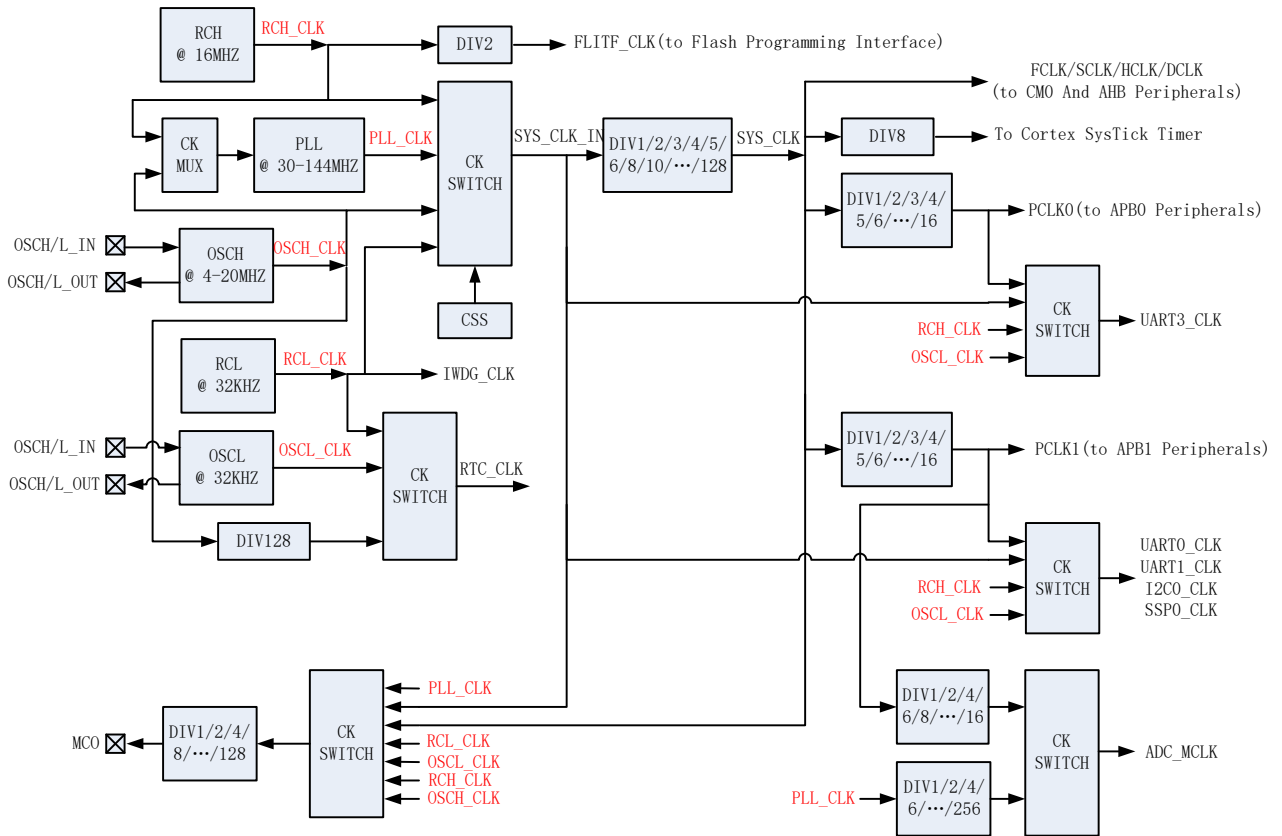
1.7 时钟和启动

系统时钟的选择是在启动时进行，复位时内部 16MHz 的 RC 振荡器被选为默认的 CPU 时钟。随后可以选择外部的、具失效监控的 4~20MHz 的晶振时钟或者 PLL 时钟；当检测到外部晶振时钟失效时（包括使用 PLL 时钟时，PLL 的时钟源来自外部晶振），它将被隔离，系统自动地切换到内部的 RC 振荡器，如果使能了中断，软件可以接收到相应的中断。

OSCH 和 OSCL 复用相同的 IO（PF0 和 PF1），因此实际使用时，不能同时打开。

RCH、OSCH、PLL 和几个时钟分频器一起用来配置 AHB 总线、高速 APB (APB1) 总线和低速 APB (APB0) 总线的频率。AHB 和 APB 总线所支持的最高频率为 64MHz。

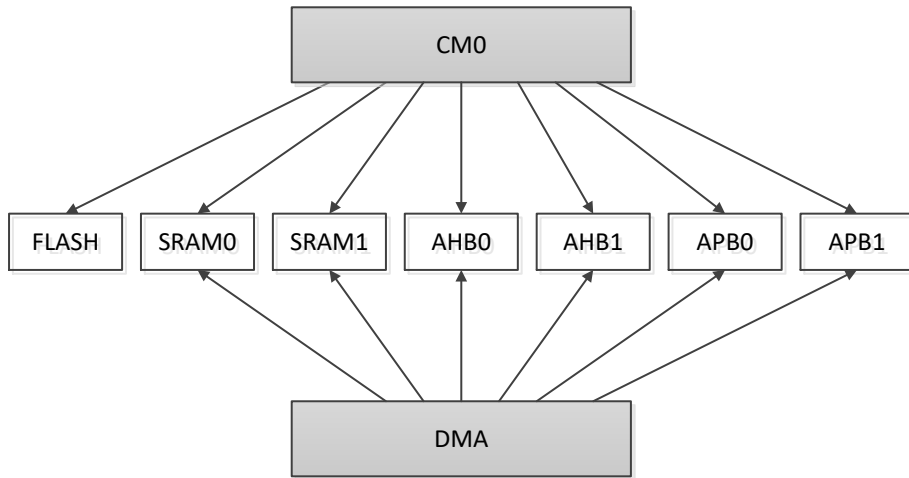
图 2. LCM32F038/X 时钟树



1.8 Multi-AHB 总线矩阵

32 位的 multi-AHB 总线矩阵将所有主设备（CPU、DMA）和从设备（Flash、SRAM、AHB、APB 外设）互连，确保了即使多个高速外设同时工作时，工作也能无缝、高效。

图 3. LCM32F038/X 总线矩阵



1.9 外设互联矩阵

LCM32F038/X 外设之间存在可配置的互联，允许外设之间自动、灵活地进行通信交互，不断节省了 CPU 开销和降低了功耗，而且保证了快速、可预测的响应延时。

表 1. LCM32F038/X 外设互联矩阵

Interconnect Source	Interconnect Destination	Interconnect Action
TIMx	TIMx	定时器之间的同步和联动
	ADC	A/D 转换触发
	DACx	D/A 转换触发
	ACMPx	比较器输出消隐控制
	DMA	Memory 传输触发
ADC	TIMx	模拟看门狗触发定时器
GPIO RTCCLK OSCH/128 MCO	TIM14	各时钟源接入定时器的输入通道，用于时钟测量和校准
ACMPx	TIMx	定时器输出控制，输入捕获，输入触发
	ADC	A/D 转换触发
CSS CPU (Hard Fault) LVD ACMPx GPIO	TIM1 TIM15 TIM16 TIM17	定时器紧急关断输入
GPIO	TIMx	外部触发，紧急关断
	ADC	A/D 转换外部触发
	DACx	D/A 转换触发
DACx	ACMPx	比较器输入

1.10 通用 I/O 端口(GPIO)

LCM32F038/X 包含多达 30 个快速 I/O 端口，可以容忍 5V 电压。驱动能力和斜率两档可调，所有 I/O 都有大电流的功能，具有速度选择以更好地管理内部噪声、功耗、电磁辐射。

每个 I/O 端口可被软件配置为悬空输入、上拉输入、下拉输入、推挽输出、开漏输出、开源输出、可选的外设复用功能。

大部分 I/O 端口包含一到两路模拟通道，软件可配置关断或者使能。当 I/O 包含两路模拟通道时，两路模拟通道可以同时打开，内部导通。

I/O 端口支持外设复用的重映射功能，那些复用的外设功能不仅可以通过默认的引脚实现，还可以通过其他那些可重映射的引脚实现。这使得引脚的选择更加灵活，制板更加方便。使用户可以在选定的设备下实现最多数量的外设功能。

I/O 功能配置可通过执行一个特定的读写操作序列来锁住，防止意外篡改。

1.11 DMA 控制器

LCM32F038/X 包含一个 6 通道的 DMA 控制器，直接管理存储器到存储器、外设到存储器、存储器到外设和外设到外设之间的数据传输。DMA 控制器支持多块和环形缓冲区的管理，避免了控制器传输到达每块缓冲区结尾时所产生的中断开销。

每个通道可以配置为由硬件 DMA 请求触发，也可以配置为由软件 DMA 请求触发。每个通道的传输长度、传输源地址和目标地址都可以通过软件独立设置。

DMA 可以用于下列外设：SSP、I2C、UART、ADC、DAC 和定时器。

1.12 中断和事件

1.12.1 嵌套的向量式中断控制器(NVIC)

LCM32F038/X 内置嵌套的向量式中断控制器，能够处理多达 32 个可屏蔽中断通道和一个不可屏蔽中断通道（不包括 16 个 CPU 内部的中断线）和 4 个可配置优先级。

- 紧耦合的 NVIC 保证了低延迟的中断响应处理
- 中断向量入口地址直接传给内核
- 紧耦合的 NVIC 内核接口
- 允许中断的早期处理
- 处理晚到的较高优先级中断
- 支持中断尾部链接功能
- 自动保存处理器状态
- 中断返回时自动恢复，无需额外指令开销

该模块以最小的中断延迟提供了灵活的中断管理功能。

1.12.2 外部中断/事件控制器(EXTI)

外部中断/事件控制器包含 24 个边沿检测器，用来检测外部 I/O 口、LVD 输出、RTC 闹钟和比较器输出，产生中断/事件请求，唤醒系统。

每个中断线都可以独立地配置它的触发事件（上升沿或下降沿或双边沿），并能够单独地被屏蔽：一个挂起寄存器维持所有中断请求的状态。

EXTI 可以检测到脉冲宽度小于内部 APB1 的时钟周期，也可以配置为同步滤波窄脉冲（依赖于时钟频率，脉冲宽度可由纳秒级到毫秒级）。

多达 30 个通用 I/O 口连接到 16 个外部中断线。

1.13 模数转换器（ADC）

LCM32F038/X 内置有 1 个 12 位模拟/数字转换器(ADC)，一共有 13 个外部通道和 5 个内部通道（用于两个运算放大器输出、内部带隙基准参考电压、温度传感器和 VDDA）；包含两个独立的采样/保持电路；最高转换速率达 1MSPS。DAC 和运算放大器的输出也可以通过 IO 端口送给 ADC 的输入通道。

ADC 支持使用内部或者外部参考电压（2.5V、3.3V、4V、5V、VDDA 或者外部 IO 供电）。

ADC 可以实现单次或扫描模式转换。扫描模式下，对选定的一组模拟输入自动进行转换。

ADC 内置有一个温度传感器，温度传感器产生一个随温度线性变化的电压，在内部被连接到 ADCIN16 的输入通道上。

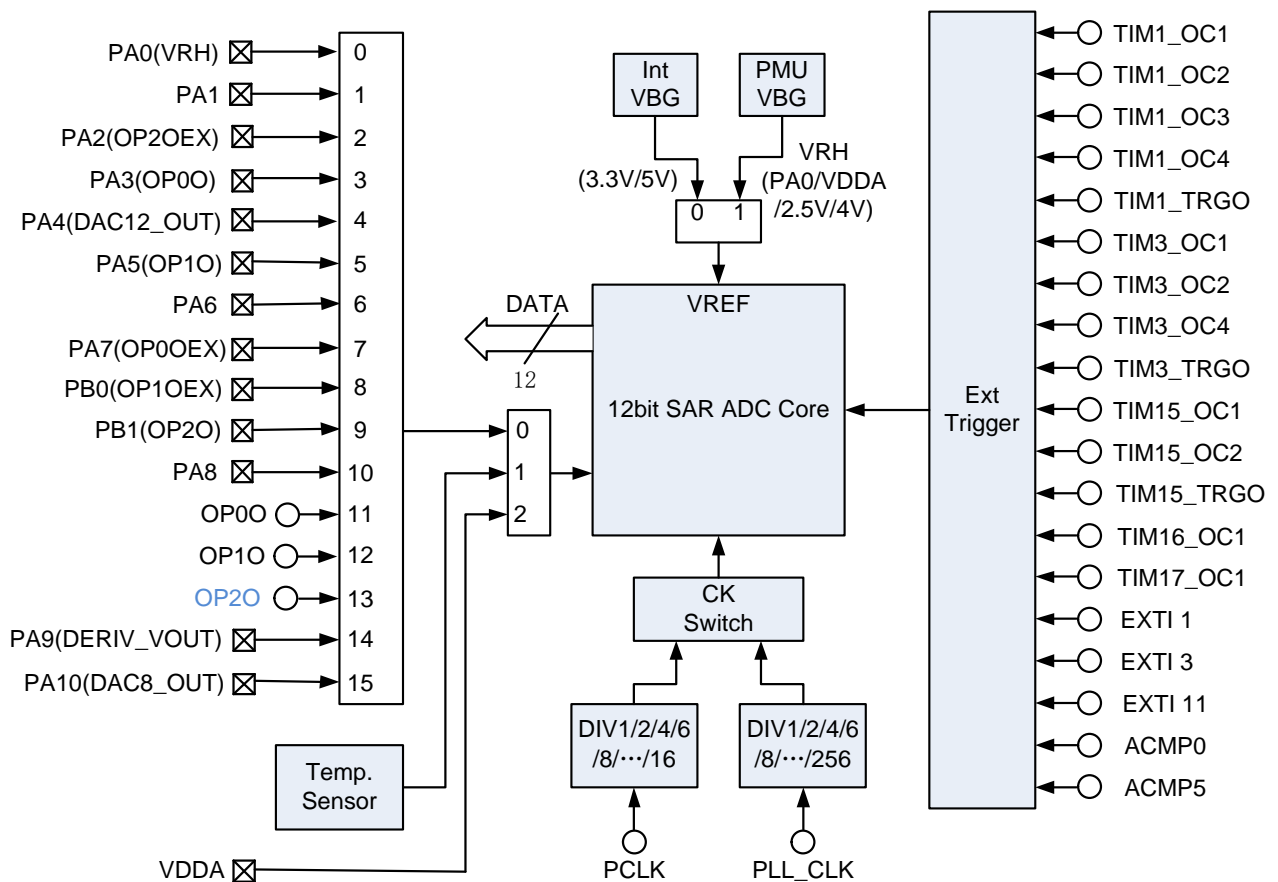
模拟看门狗功能允许非常精准地监视一路、多路或所有选中的通道，当被监视的信号超出预置的阈值范围时，将产生中断。

定时器(TIMx)、模拟比较器和外部 IO 产生的事件可以通过各种逻辑组合触发 ADC 的启动。

ADC 工作时钟支持总线时钟 (PCLK1) 的同步分频，或者 PLL 时钟的异步分频。当使用总线时钟的同步分频时，如果触发源为同步的定时器输出，则可以旁路触发同步逻辑，减少 ADC 的触发延时。当使用 PLL 时钟的异步分频时，ADC 可以全速工作，但系统时钟可以独立设置，不受 ADC 影响。

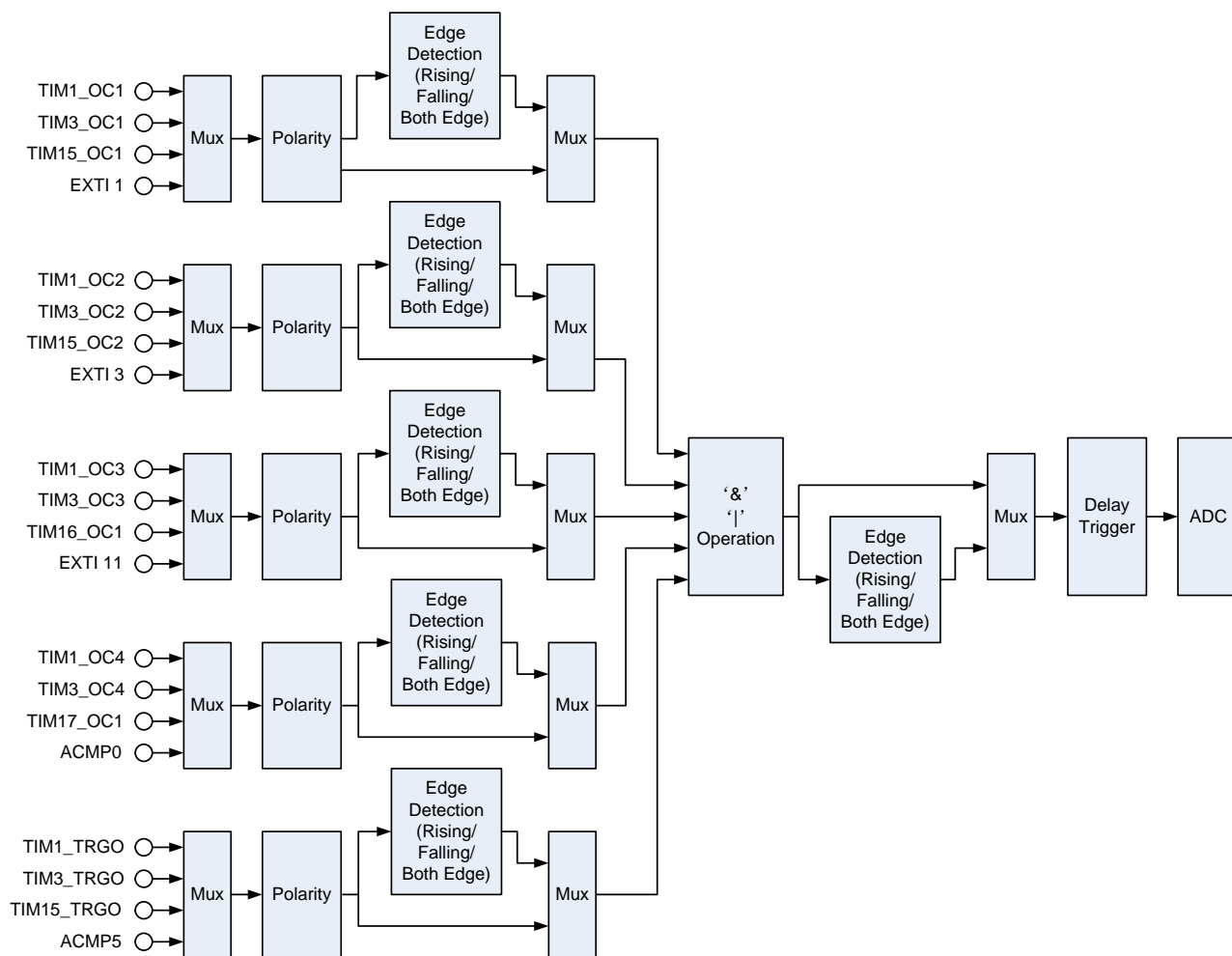
ADC 支持 DMA 操作。

图 4. ADC 框图



注 1: VRH/OP00/OP10/OP20/DERIV_OUT/DAC12_OUT/DAC8_OUT/OP00EX/OP10EX/OP20EX 输出可以通过 I/O 的两个模拟通道环路到 ADC 的输入通道。I/O 必须配置成模拟模式，两个模拟通道都要使能；外部高阻；I/O 被占用，不得用作其他功能。

图 5. ADC 触发互联框图



1.14 数模转换器 (DAC)、模拟比较器 (ACMP) 和微分电路 (DERIV)

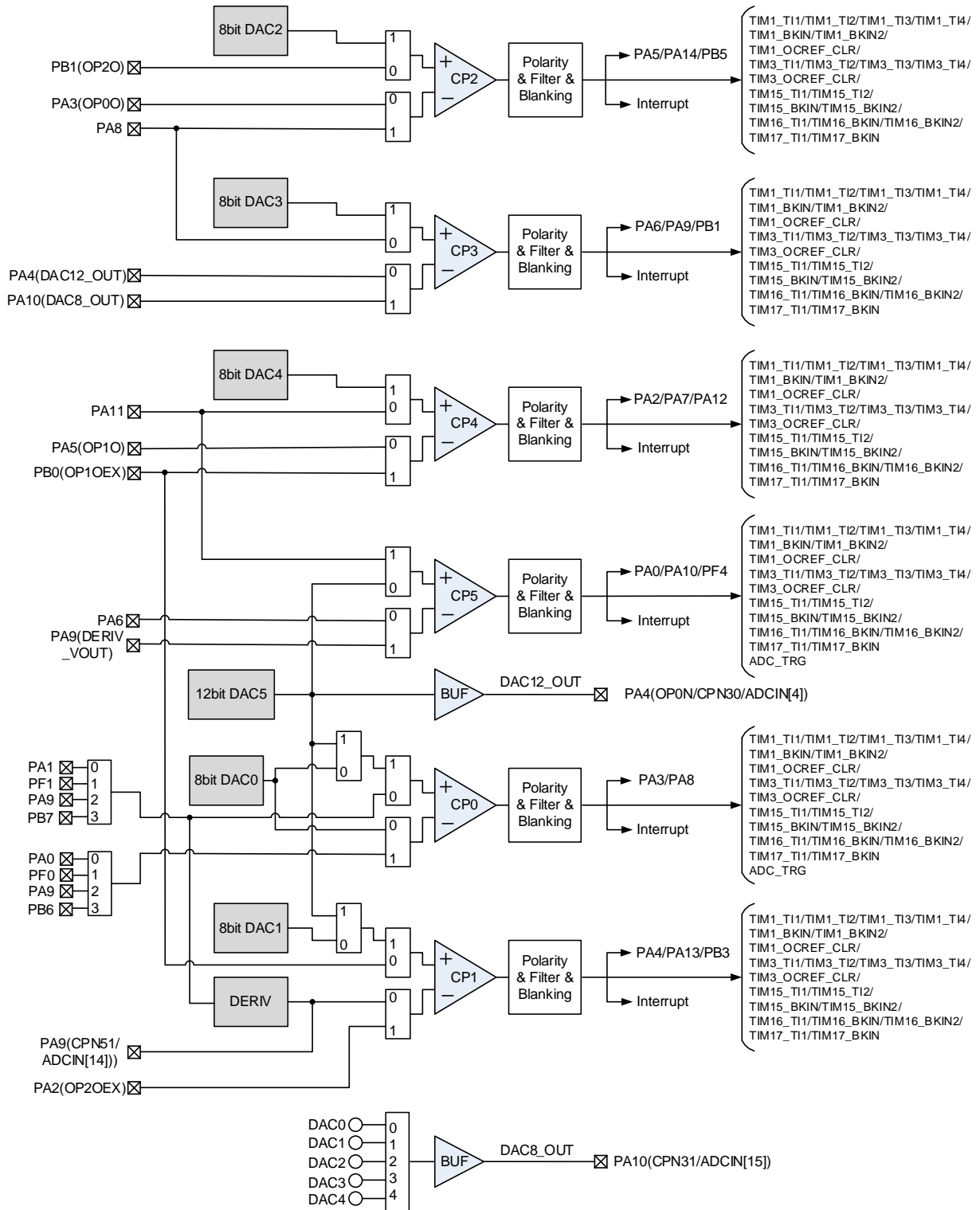
LCM32F038/X 包含 5 个 8 位 DAC 模块和 1 个 12 位 DAC 模块,可用于将输入的 6 路数字信号转换成 6 个模拟电压输出到 I/O 或者 6 个模拟比较器的输入。每个 DAC 参考电压独立可选 2.5V、4V、VDDA 之一。每个 DAC 都支持硬件触发和 DMA 传输功能。每个 DAC 都支持硬件产生可配置的伪随机噪声波形和三角波形。

LCM32F038/X 包含 6 个快速的轨到轨模拟比较器,比较器的输入来自内部 DAC 输出、微分电路输出或者外部端口。比较器的迟滞、速度、滤波、极性都软件可配置。所有的比较器都可以产生中断,支持将系统从停止模式唤醒。所有的比较器都可以和定时器联动,产生紧急刹车信号。两个比较器可以组合成一个窗口比较器。

LCM32F038/X 包含 1 个微分电路模块,可以和 DAC、ACMP 联动工作。

I/O 端口、微分电路、DAC 和比较器之间的互联如下图所示。

图 6. DAC 和 ACMP 互联



注 1: VRH/OP00/OP10/OP20/DERIV_OUT/DAC12_OUT/DAC8_OUT/OP10EX/OP20EX 输出可以通过 I/O 的两个模拟通道环路到 ADC 的输入通道。I/O 必须配置成模拟模式，两个模拟通道都要使能；外部高阻；I/O 被占用，不得用作其他功能。

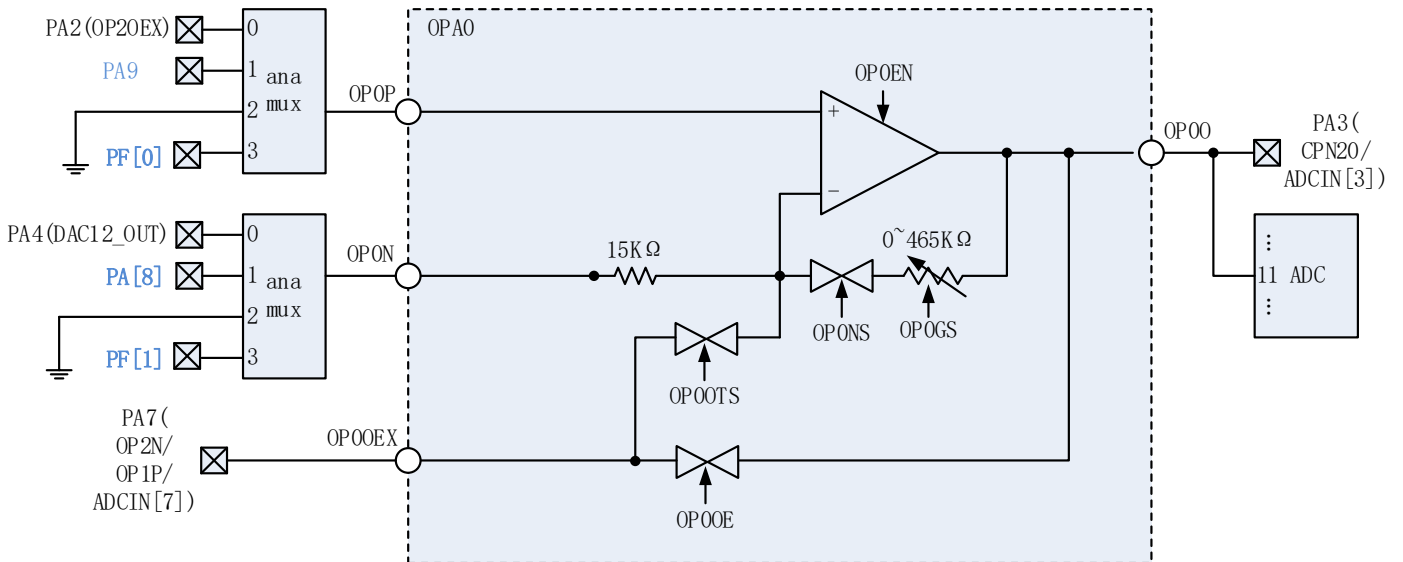
1.15 运算放大器 (OPA)

LCM32F038/X 内置 3 个运算放大器。OPA0 放大倍数为 15/20/25/30/35/40/45/50。OPA1 放大倍数为 1/2/3/4/5/6/ 8/10，输出偏置为 1/2VDDA。OPA2 放大倍数为 1/2/3/4/5/6/ 8/10，输出偏置为 1/2VDDA。三个运算放大器具有如下特性：

- 输入共模电压：0V ~ VDDA
- 输入失调电压：-/+ 5mV（未校准）；-/+ 1mV（校准后）
- 转换速率：5V/us
- 电源电压抑制比：-60dB（min），-80dB（typ）
- 增益系数精度：+/- 1%
- 运放的温度漂移：0.1%
- CMRR：90dB
- 运放的温度特性：温度越高，放大倍数略大，即放大曲线上翘，严禁下曲

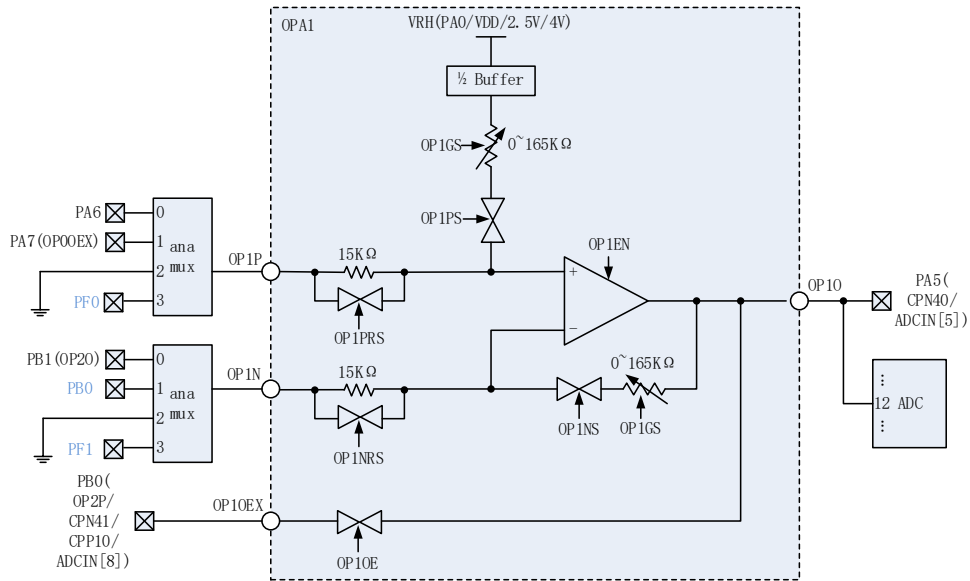
OPA0 内部结构和外部互联如下图 7 所示；OPA1 内部结构和外部互联如下图 8 所示；OPA2 内部结构和外部互联如下图 9 所示。

图 7. OPA0 内部结构和外部互联



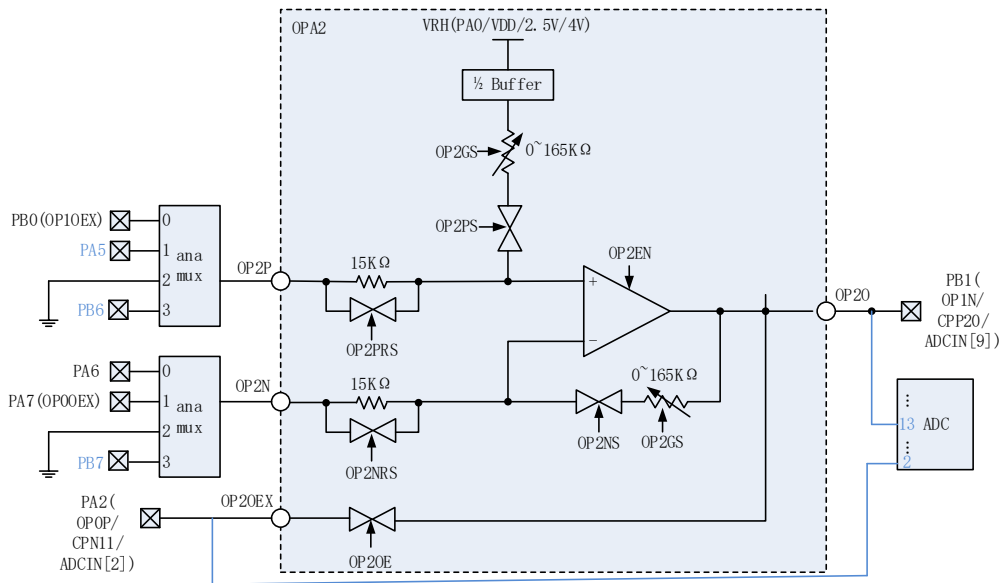
注 1： DAC12_OUT /OP2OEX 输出可以通过 I/O 的两个模拟通道环路到 ADC 的输入通道。I/O 必须配置成模拟模式，两个模拟通道都要使能；外部高阻；I/O 被占用，不得用作其他功能。

图 8. OPA1 内部结构和外部互联



注 1: OP20 /OP00EX 输出可以通过 I/O 的两个模拟通道环路到 ADC 的输入通道。I/O 必须配置成模拟模式，两个模拟通道都要使能；外部高阻；I/O 被占用，不得用作其他功能。

图 9. OPA2 内部结构和外部互联



注 1: OP00EX/OP10EX 输出可以通过 I/O 的两个模拟通道环路到 ADC 的输入通道。I/O 必须配置成模拟模式，两个模拟通道都要使能；外部高阻；I/O 被占用，不得用作其他功能。

1.16 定时器和看门狗

LCM32F038/X 包括 1 个高级控制定时器、6 个通用定时器、1 个基本定时器、2 个看门狗定时器和 1 个系统时基定时器。在调试模式下，可以冻结所有定时器计数器。

表 2 比较了高级控制定时器、通用定时器和基本定时器的特性。

表 2. 定时器特性比较

Timer Type	Timer	Counter Resolution	Counter Type	Prescaler Factor	DMA request Generation	Capture/Compare Channels	Complementary Outputs
Advanced Control	TIM1	16-bit	Up, Down, Up/down	1~65536	Yes	4	3
General Purpose	TIM3	16-bit	Up, Down, Up/down	1~65536	Yes	4	0
	TIM14	16-bit	Up	1~65536	No	1	0
	TIM15	16-bit	Up	1~65536	Yes	2	1
	TIM16	16-bit	Up	1~65536	Yes	1	1
	TIM17	16-bit	Up	1~65536	Yes	1	1
Basic	TIM6	16-bit	Up	1~65536	Yes	0	0

1.16.1 高级控制定时器(TIM1)

高级控制定时器(TIM1)可以看作是一个复用 6 个通道的 3 相 PWM, 支持互补的 PWM 输出, 能插入可编程的死区时间。也可以看做是一个完整的通用定时器。4 个独立的通道可以被分别用于:

- 输入捕获
- 输出比较
- PWM 生成(边沿或中心对齐模式)
- 单脉冲模式输出

如果配置为一个标准的 16 位定时器, 高级控制定时器具有 TIMx 定时器的所有特性。如果配置为 16 位 PWM 生成器, 高级控制定时器具有全调制能力(0 到 100%)。

TIM1 支持延时触发和防误触发机制。

在调试模式下, 计数器可以被冻结。

由于和标准定时器具有相同的结构, 因此也具有相同的特性, 具体参见下面相关章节。高级控制定时器可以通过定时器联动机制与其他定时器共同工作, 提供同步或事件链接功能。

1.16.2 通用定时器(TIM3/14/15/16/17)

LCM32F038/X 内置有 5 个可同步的通用定时器, 具体差异参见上面的表 2。

● TIM3

TIM3 是一个可同步的 4 通道通用定时器, 基于一个 16 位自动重载的递增/递减计数器和一个 16 位的预分频器。

TIM3 有 4 个独立通道, 用于输入捕获、输出比较、PWM 输出或单脉冲模式输出。

TIM3 通过定时器联动机制与高级控制定时器 TIM1 共同工作以实现同步或事件链接。

TIM3 可生成独立的 DMA 请求。

TIM3 能处理正交(增量)编码器信号, 也能处理 1 到 3 个霍尔效应传感器的数字输出。

在调试模式下, 计数器可以被冻结。

● TIM14

TIM14 基于一个 16 位自动重载的递增计数器和一个 16 位预分频器。

TIM14 有 1 个独立的通道，用于输入捕获、输出比较、PWM 输出或单脉冲模式输出。在调试模式下，计数器可以被冻结。

- **TIM15、TIM16、TIM17**

TIM15、TIM16 和 TIM17 基于一个 16 位自动重载的递增计数器和一个 16 位预分频器。

TIM15 有 2 个独立的通道，TIM16 和 TIM17 有 1 个独立的通道，用于输入捕获、输出比较、PWM 输出或单脉冲模式输出。

TIM15、TIM16 和 TIM17 有 1 个互补输出，能插入可编程的死区时间。

TIM15、TIM16 和 TIM17 可生成独立的 DMA 请求。

TIM15、TIM16 和 TIM17 支持延时触发和防误触发机制。

在调试模式下，TIM15、TIM16 和 TIM17 的计数器可以被冻结。

1.16.3 基本定时器(TIM6)

TIM6 可用作通用的 16 位时基。

TIM6 可生成独立的 DMA 请求。

1.16.4 独立看门狗(IWDG)

独立看门狗基于一个 12 位的递减计数器和一个 8 位的预分频器，包含一个用户定义的刷新窗口。它由一个内部独立的 32KHz 的 RC 振荡器提供时钟；因为这个 RC 振荡器独立于系统主时钟，所以它可运行于停机和待机模式。它可以被当成看门狗在发生问题时复位整个系统，或者作为一个自由运行的定时器为应用程序提供超时管理。通过选项字节可以配置成软件或硬件启动看门狗，一旦启动后就不能停止。在调试模式下，计数器可以被冻结。

1.16.5 窗口看门狗(WWDG)

窗口看门狗基于一个 7 位的递减计数器，可以被设置成自由运行。它可以被当成看门狗在发生问题时复位整个系统。它由 APB0 时钟驱动，具有早期预警中断功能。在调试模式下，计数器可以被冻结。

1.16.6 系统时基定时器 (SysTick)

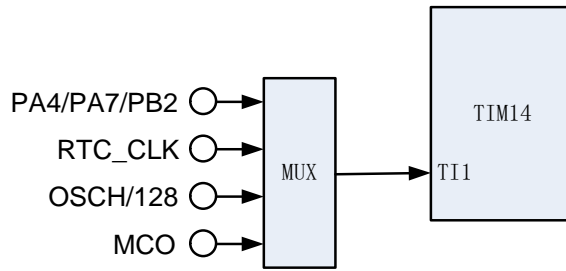
系统时基定时器专用于实时操作系统，但也可用作一个标准的递减计数器。它具有下述特性：

- 24 位的递减计数器
- 自动重载功能
- 当计数器计为 0 时，能产生一个可屏蔽的系统中断
- 可编程时钟源（HCLK 或者 HCLK/8）

1.16.7 时钟测量和校准

可以通过 TIM14 的输入通道 TI1 进行各个时钟源的在线测量和校准。

图 10. 时钟测量和校准



1.16.8 定时器间的互联

定时器之间可以通过联动机制共同工作，提供同步或事件链接功能。具体如下表所示。

表 3. 定时器之间的互联

Slave TIM	ITR0	ITR1	ITR2	ITR3
TIM1	TIM15_TRGO	TIM16_OC1	TIM3_TRGO	TIM17_OC1
TIM3	TIM1_TRGO	TIM17_OC1	TIM15_TRGO	TIM14_OC1
TIM15	TIM1_TRGO	TIM3_TRGO	TIM16_OC1	TIM17_OC1

1.17 I2C 接口

LCM32F038/X 内置了 1 个 I2C 接口，主要包含如下特性：

- 能够工作于多主机模式或从机模式
- 支持标准模式（最高 100Kbps）、快速模式（最高 400Kbps）和快速模式+（最高 1Mbps）
- 支持 7 位或 10 位寻址模式，7 位从模式时支持双从地址寻址
- 独立的工作时钟，高达 64MHz
- 带有 8Bytes 的发送和接收 FIFO，支持 DMA 操作

1.18 UART 接口

LCM32F038/X 内置了 3 个 UART 接口(UART0、UART1 和 UART3)，主要包含如下特性：

- 精确的波特率生成，最高可达 4Mbps
- 带有 8Bytes 的发送和接收 FIFO，支持 DMA 操作
- UART3 支持 IrDA SIR ENDEC 红外功能
- UART0 和 UART1 实现 CTS/RTS 硬件流控
- 独立的工作时钟，高达 64MHz

1.19 SSP 接口

LCM32F038/X 内置 1 个 SSP 接口（SSP0），主要包含如下特性：

- 支持主机和从机模式
- 支持 Motorola SPI、TI SSI、National Semiconductor Microwire 三种接口协议

- 可编程的 4 到 16 位帧大小
- 独立的工作时钟，高达 64MHz
- 在主机模式时，最高通信速率可达 32Mbps；在从机模式时，最高通信速率可达 5Mbps
- 带有 8x16bit 的发送和接收 FIFO，支持 DMA 操作

1.20 循环冗余校验（CRC）计算单元

CRC(循环冗余校验)计算单元使用一个可配置的多项式发生器，从一个 8 位/16 位/32 位的数据字产生一个 CRC 码。

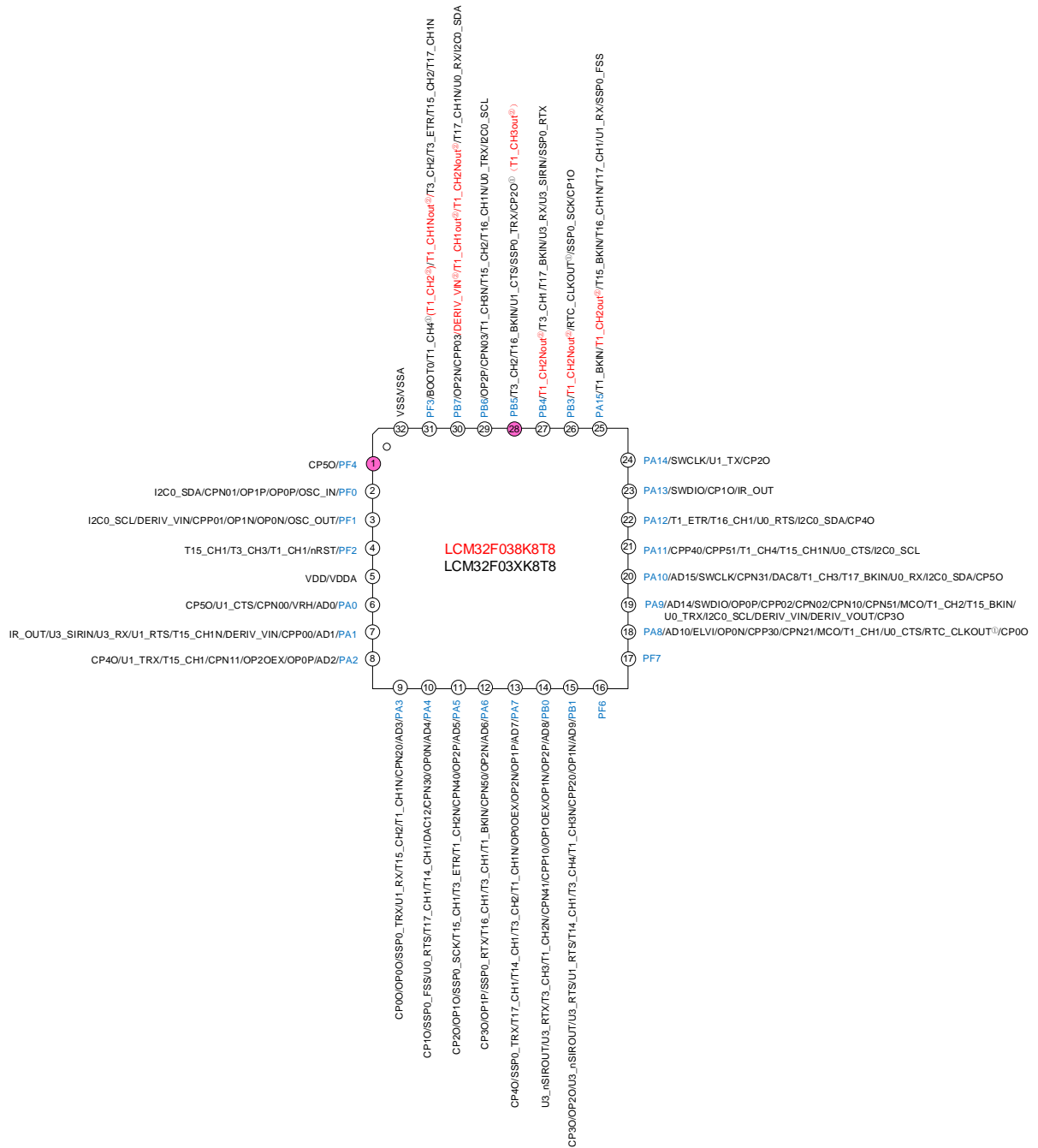
在众多的应用中，基于 CRC 的技术被用于验证数据传输或存储的一致性。在 EN/IEC 60335-1 标准的范围内，它提供了一种检测闪存存储器错误的手段，CRC 计算单元可以用于实时地计算软件的签名，并与在链接和生成该软件时产生的签名对比。

1.21 串行线调试口（SW-DP）

内置的ARM SW-DP调试口可以实现串行线调试工具连接到目标设备，仅使用2个I/O（SWDIO和SWCLK）执行调试，和两组GPIO功能复用。

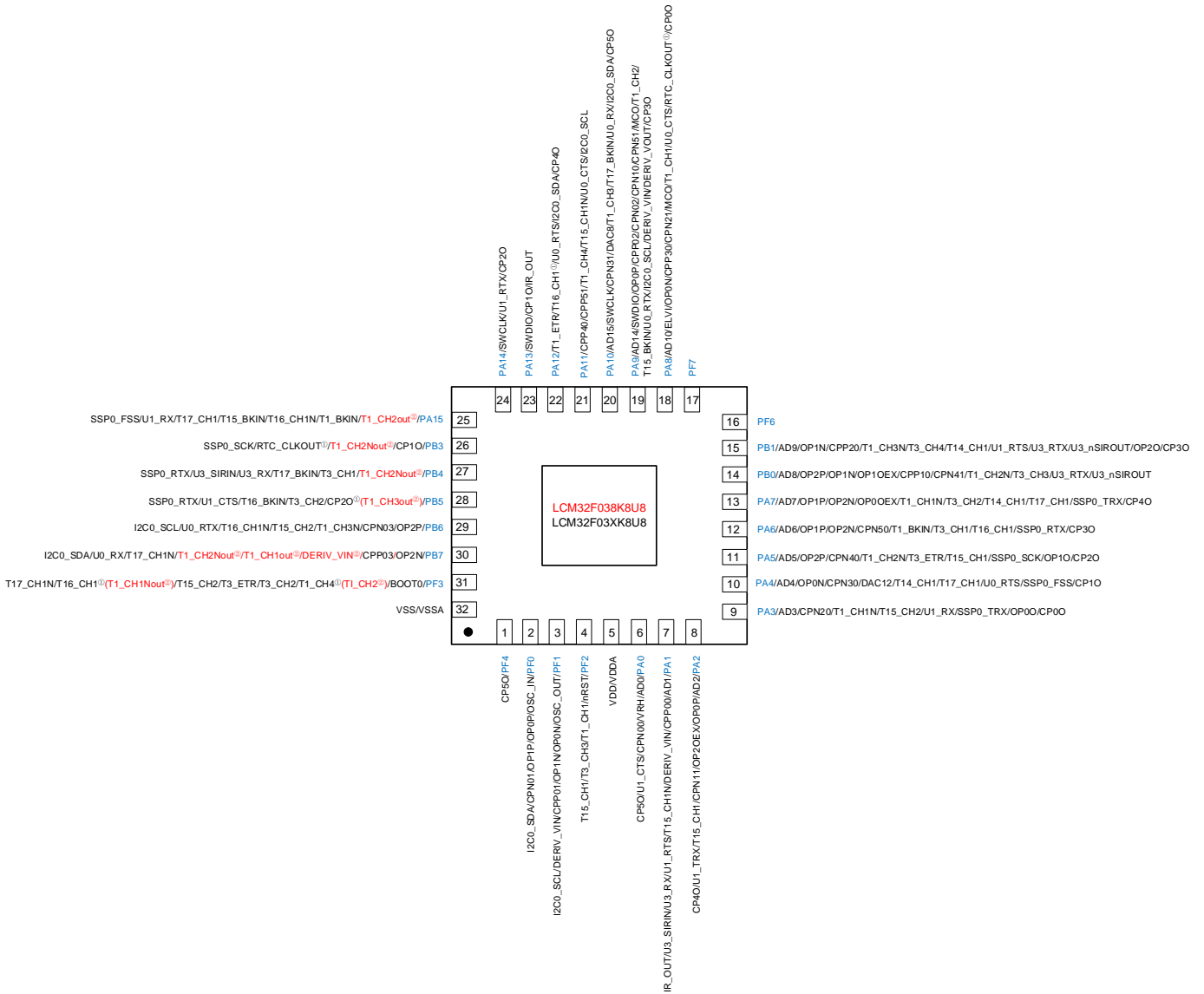
2. 引脚排列和引脚说明

图 11. LCM32F038/XK8T8 LQFP32 封装引脚排列



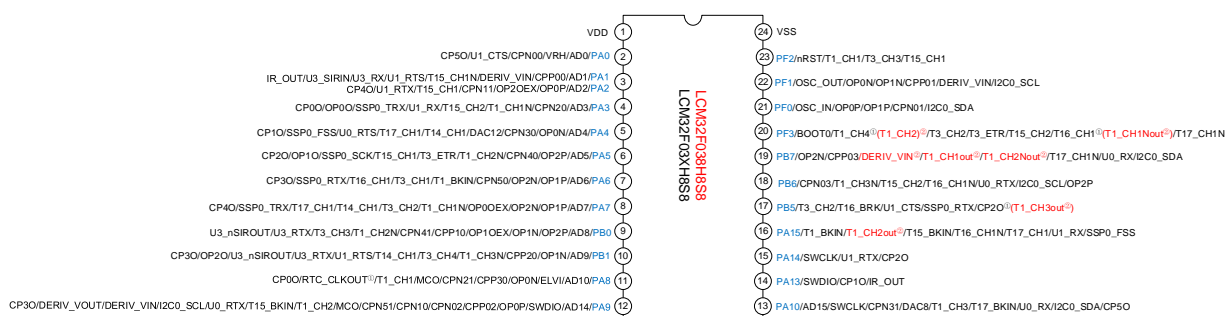
(具体引脚功能定义参见表 4 和表 5)

图 12. LCM32F038/XK8U8 QFN32 封装引脚排列



(具体引脚功能定义参见表 4 和表 5)

图 13. LCM32F038/XH8S8 SSOP24 封装引脚排列



(注：具体引脚功能定义参见表 4 和表 5)

注：①为LCM32F03X可选复用功能；②为LCM32F038可选复用功能。

表 4. 引脚排列表中使用的图例/缩略语

名称	缩写	定义
引脚名称		除非在引脚名下面的括号中特别说明，复位期间和复位后的引脚功能与实际引脚名相同
引脚类型	S	电源引脚
	I	仅输入引脚
	I/O	输入/输出引脚
I/O结构	1ANA	只包含一路复用模拟通道
	2ANA	包含两路复用模拟通道，两路普通模拟开关（PAD经过ESD电阻后接到模拟开关）
	2OP	包含两路复用模拟通道，两路低内阻模拟开关（PAD直接接到模拟开关，用于运放）
	ANA_OP	包含两路复用模拟通道，一路普通模拟开关和一路低内阻模拟开关
注释		除非特别注释说明，否则在复位期间和复位后所有 I/O 都设为浮空输入
引脚功能	可选复用功能	通过 GPIOx_AFL/H、GPIOx_MODE 寄存器选择的功能（数字复用）
	外部复用功能	通过系统寄存器选择的功能，优先级高于可选复用功能（数字复用）
	模拟复用功能1	通过系统寄存器或者 GPIOx_AFL/H、GPIOx_MODE 寄存器选择的模拟功能 1
	模拟复用功能2	通过系统寄存器或者 GPIOx_AFL/H、GPIOx_MODE 寄存器选择的模拟功能 2

表 5. LCM32F038/X 引脚定义

引脚号		引脚名 (复位后的功能)	引脚 类型	I/O结构	注释	引脚功能			
LQFP3 2	SSOP 24					可选复用 功能	外部复用 功能	模拟复用 功能1	模拟复用 功能2
1		PF4	I/O	1ANA		CP5_OUT	WKUP2		
2	21	PF0	I/O	ANA_OP		I2C0_SDA		CPN01/OP0P /OP1P	OSCL_IN/ OSCH_IN
3	22	PF1	I/O	ANA_OP		I2C0_SCL		CPP01/OP1N /OP0N/ DERIV_VIN	OSCL_OUT/ OSCH_OUT
4	23	PF2(nRST)	I/O	1ANA	(1)	TIM1_CH1/ TIM3_CH3/ TIM15_CH1	nRST		
	24	VSS/VSSA	S						
5	1	VDDA	S						
5	1	VDDH	S						
6	2	PA0	I/O	2ANA		UART1_CTS/ CP5_OUT	WKUP0	ADCIN[0]/ CPN00	VRH
7	3	PA1	I/O	2ANA		EVENTOUT/ UART1_RTS/ UART3_RX/ TIM15_CH1N/ UART3_SIRIN/ IR_OUT		ADCIN[1]	CPP00/ DERIV_VIN
8		PA2	I/O	2OP		TIM15_CH1/ UART1_TX/ CP4_OUT/ UART1_RX		CPN11/ OP0P	OP2OEX/ADC IN[2]
9	4	PA3	I/O	ANA_OP		TIM15_CH2/ UART1_RX/ TIM1_CH1N/ SSPO_TXD/ CP0_OUT/ SSPO_RXD		ADCIN[3]/ CPN20	OP00
10	5	PA4	I/O	ANA_OP		SSPO_FSS/ UART0_RTS/ TIM17_CH1/ TIM14_CH1/ CP1_OUT		DAC12_OUT	ADCIN[4]/ CPN30/ OP0N
11	6	PA5	I/O	ANA_OP		SSPO_SCK/ TIM15_CH1/ TIM1_CH2N/ CP2_OUT/ TIM3_ETR		ADCIN[5]/ CPN40/ OP2P	OP10

表5. LCM32F038/X引脚定义 (续)

引脚号		引脚名 (复位后的功能)	引脚 类型	I/O结构	注 释	引脚功能			
LQFP 32	SSOP2 4					可选复用 功能	外部 复用 功能	模拟复用 功能1	模拟复用 功能2
12	7	PA6	I/O	ANA_OP		SSP0_RXD/ TIM3_CH1/ TIM1_BKIN/ CP3_OUT/ TIM16_CH1/ EVENTOUT/ SSP0_TXD		ADCIN[6]/ CPN50	OP1P/ OP2N
13	8	PA7	I/O	2OP		SSP0_TXD/ TIM3_CH2/ TIM1_CH1N/ CP4_OUT/ TIM14_CH1/ TIM17_CH1/ EVENTOUT/ SSP0_RXD		ADCIN[7]/ OP1P/ OP2N	OPOOEX
14	9	PB0	I/O	2OP		EVENTOUT/ TIM3_CH3/ TIM1_CH2N/ UART3_TX/ UART3_RX/ UART3_nSIROUT		ADCIN[8]/ CPP10/ CPN41/ OP2P/ OP1N	OP1OEX
15	10	PB1	I/O	2OP		TIM14_CH1/ TIM3_CH4/ TIM1_CH3N/ UART3_nSIROUT UART1_RTS/ UART3_RX/ CP3_OUT/ UART3_TX		ADCIN[9]/ CPP20/ OP1N	OP2O
.16		PF6	I/O			None			
17		PF7	I/O			None			
18	11	PA8	I/O	2ANA		MCO/ UART0_CTS/ TIM1_CH1/ EVENTOUT/ CP0_OUT/ RTC_CLKOUT ^①		ADCIN[10]/ ELVI	CPP30/ CPN21/ OP0N

表5. LCM32F038/X引脚定义 (续)

引脚号		引脚名 (复位后的功能)	引脚类型	I/O结构	注释	引脚功能			
LQFP3 2	SSOP2 4					可选复用功能	外部复用功能	模拟复用功能1	模拟复用功能2
19	12	PA9(SWDIO1)	I/O	2ANA	(2)	SWDIO/ TIM15_BKIN/ UART0_TX/ TIM1_CH2/ I2C0_SCL/ MCO/ CP3_OUT/ UART0_RX		ADCIN[14]/ CPN51/ CPN02/ CPP02/ OPOP/ DERIV_VIN	DERIV_VOUT/ CPN10
20	13	PA10(SWCLK1)	I/O	2ANA	(2)	SWCLK/ TIM17_BKIN/ UART0_RX/ TIM1_CH3/ I2C0_SDA/ CP5_OUT		ADCIN[15]/ CPN31	DAC8_OUT
21		PA11	I/O	2ANA		EVENTOUT/ UART0_CTS/ TIM1_CH4/ TIM15_CH1N/ I2C0_SCL		CPP40	CPP51
22		PA12	I/O	1ANA		EVENTOUT/ UART0_RTS/ TIM1_ETR/ TIM16_CH1 ^① / CP4_OUT/ I2C0_SDA			
23	14	PA13(SWDIO)	I/O	1ANA	(2)	SWDIO/ IR_OUT/ CP1_OUT			
24	15	PA14(SWCLK)	I/O	1ANA	(2)	SWCLK/ UART1_TX/ CP2_OUT/ UART1_RX			
25	16	PA15	I/O	1ANA		SSP0_FSS/ UART1_RX/ TIM17_CH1/ EVENTOUT (TIM1_CH2out) ^② / TIM16_CH1N/ TIM1_BKIN/	WKU P1		

						TIM15_BKIN			
26		PB3	I/O	1ANA		SSP0_SCK/ EVENTOUT (TIM1_CH2Nout) ^② / RTC_CLKOUT ^① / CP1_OUT			
27		PB4	I/O	1ANA		SSP0_RXD/ TIM3_CH1/ EVENTOUT (TIM1_CH2Nout) ^② / UART3_RX/ TIM17_BKIN/ UART3_SIRIN/ SSP0_TXD			
28	17	PB5	I/O	1ANA		SSP0_TXD/ TIM3_CH2/ TIM16_BKIN/ UART1_CTS/ CP2_OUT (TIM1_CH3out) ^② / SSP0_RXD			
29	18	PB6	I/O	2ANA		UART0_TX/ I2C0_SCL/ TIM16_CH1N/ TIM15_CH2/ TIM1_CH3N/ UART0_RX		OP2P/ CPN03	
30	19	PB7	I/O	2ANA		UART0_RX/ I2C0_SDA/ TIM17_CH1N/ TIM1_CH1out ^② / TIM1_CH2Nout ^②		OP2N/ CPP03/ DERIV_VIN	
31	20	PF3(BOOT0)	I/O	1ANA	(3)	TIM1_CH4 (TIM1_CH2) ^② / TIM3_CH2/ TIM15_CH2/ TIM16_CH1 (TIM1_CH1NOUT) ^② / TIM17_CH1N/ TIM3_ETR			
32		VSS/VSSA	S						

注：①为LCM32F03X可选复用功能；②为LCM32F038可选复用功能。

(1): 上电复位后，这个引脚缺省配置为外部复位引脚nRST

(2): 系统复位后，这些引脚配置为可选复用功能SWDIO和SWCLK，SWDIO引脚内部上拉，SWCLK引脚内部下拉

(3): 根据选项字节配置, 在系统复位期间可以作为BOOT0引脚, 以选择启动模式; 后续为正常功能

(4): I/O驱动强度分为两档, 3.3V供电时为4mA/8mA; 5V供电时为8mA/16Ma

(5): CPP00: ACMP0 正端输入 0端口

表 6. 端口 A 可选复用功能映射

引脚	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PA0	-	UART1_CTS	-	-	-	-	CP5_OUT	-
PA1	EVENTOUT	UART1_RTS	-	UART3_RX	-	TIM15_CH1N	UART3_SIRIN	IR_OUT-
PA2	TIM15_CH1	UART1_TX	-	-	-	-	CP4_OUT	UART1_RX
PA3	TIM15_CH2	UART1_RX	-	-	TIM1_CH1N	SSPO_TXD	CP0_OUT	SSPO_RXD
PA4	SSPO_FSS	UART0_RTS	-	TIM17_CH1	TIM14_CH1	-	CP1_OUT	-
PA5	SSPO_SCK	-	-	TIM15_CH1	TIM1_CH2N	-	CP2_OUT	TIM3_ETR-
PA6	SSPO_RXD	TIM3_CH1	TIM1_BKIN	CP3_OUT	-	TIM16_CH1	EVENTOUT	SSPO_TXD
PA7	SSPO_TXD	TIM3_CH2	TIM1_CH1N	CP4_OUT	TIM14_CH1	TIM17_CH1	EVENTOUT	SSPO_RXD
PA8	MCO	UART0_CTS	TIM1_CH1	EVENTOUT	-	-	CP0_OUT	RTC_CLKOU ^①
PA9	SWDIO	TIM15_BKIN	UART0_TX	TIM1_CH2	I2C0_SCL	MCO	CP3_OUT	UART0_RX
PA10	SWCLK	TIM17_BKIN	UART0_RX	TIM1_CH3	I2C0_SDA	-	CP5_OUT	-
PA11	EVENTOUT	UART0_CTS	TIM1_CH4	TIM15_CH1N	-	-	-	I2C0_SCL
PA12	EVENTOUT	UART0_RTS	TIM1_ETR	TIM16_CH1 ^①	-	-	CP4_OUT	I2C0_SDA
PA13	SWDIO	IR_OUT	-	-	-	-	CP1_OUT	-
PA14	SWCLK	UART1_TX	-	-	-	-	CP2_OUT	UART1_RX
PA15	SSPO_FSS	UART1_RX	TIM17_CH1	EVENTOUT ^① TIM1_CH2out ^②	-	TIM16_CH1N	TIM1_BKIN	TIM15_BKIN

注1: ①为LCM32F03X可选复用功能; ②为LCM32F038可选复用功能。

注 2: 可选复用功能 AF8 ~ AF15 保留

表 7. 端口 B 可选复用功能映射

引脚	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PB0	EVENT OUT	TIM3_CH3	TIM1_CH2N	-	UART3 _TX	-	UART3_RX	UART3_ nSIROUT
PB1	TIM14 _CH1	TIM3_CH4	TIM1_CH3N	UART3_nSIR OUT	UART1 _RTS	UART3_RX	CP3_OUT	UART3_T X
PB3	SSPO_ SCK	EVENTOUT ^① TIM1_CH2Nout ^②	-	-	-	RTC_CLKOUT ^①	CP1_OUT	-
PB4	SSPO_ RXD	TIM3_CH1	EVENTOUT TIM1_CH2Nout ^②	UART3_RX	-	TIM17_BKIN	UART3_SIRIN	SSPO_TX D
PB5	SSPO_ TXD	TIM3_CH2	TIM16_BKIN	-	-	UART1_CTS	CP2_OUT TIM1_CH3out ^②	SSPO_RX D
PB6	UART0 _TX	I2C0_SCL	TIM16_CH1N	TIM15_CH2	TIM1_ CH3N	-	-	UART0_R X
PB7	UART0 _RX	I2C0_SDA	TIM17_CH1N	-	-	TIM1_CH1out ^②	TIM1_CH2Nou ^②	-

注1: ①为LCM32F03X可选复用功能; ②为LCM32F038可选复用功能。

注 2: 可选复用功能 AF8 ~ AF15 保留

表 8. 端口 F 可选复用功能映射

引脚	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PF0	-	I2C0_SDA	-	-	-	-	-	-
PF1	-	I2C0_SCL	-	-	-	-	-	-
PF2	-	-	TIM1_CH1	TIM3_CH3	TIM15_CH1	-	-	-
PF3	-	-	TIM1_CH4 ^① TIM1_CH2 ^②	TIM3_CH2	TIM15_CH2	TIM16_CH1 ^① TIM1_CH1Nout ^②	TIM17_CH1N	TIM3_ETR
PF4	-	-	-	-	-	-	CP5_OUT	-
PF6	-	-	-	-	-	-	-	-
PF7	-	-	-	-	-	-	-	-

注1: ①为LCM32F03X可选复用功能; ②为LCM32F038可选复用功能。

注 2: 可选复用功能 AF8 ~ AF15 保留

3. 存储器映射

图 144. LCM32F038/X 存储器映射

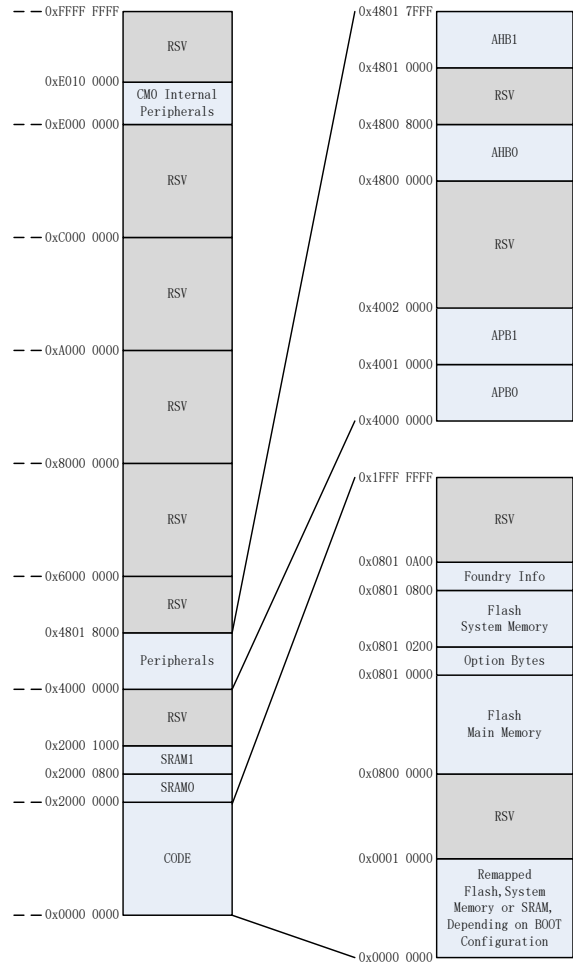


表 9. LCM32F038/X 外设寄存器地址空间划分

总线	地址范围	大小	外设
APB0	0x4000 0000 - 0x4000 0FFF	4KB	UART3
	0x4000 1000 - 0x4000 1FFF	4KB	保留
	0x4000 2000 - 0x4000 2FFF	4KB	保留
	0x4000 3000 - 0x4000 3FFF	4KB	保留
	0x4000 4000 - 0x4000 4FFF	4KB	保留
	0x4000 5000 - 0x4000 5FFF	4KB	保留
	0x4000 6000 - 0x4000 6FFF	4KB	保留
	0x4000 7000 - 0x4000 7FFF	4KB	保留
	0x4000 8000 - 0x4000 8FFF	4KB	保留
	0x4000 9000 - 0x4000 9FFF	4KB	TIM6
	0x4000 A000 - 0x4000 AFFF	4KB	TIM14
	0x4000 B000 - 0x4000 BFFF	4KB	TIM3
	0x4000 C000 - 0x4000 CFFF	4KB	保留

	0x4000 D000 - 0x4000 DFFF	4KB	WWDG
	0x4000 E000 - 0x4000 EFFF	4KB	保留
	0x4000 F000 - 0x4000 FFFF	4KB	保留
APB1	0x4001 0000 - 0x4001 0FFF	4KB	TIM1
	0x4001 1000 - 0x4001 1FFF	4KB	EXTI
	0x4001 2000 - 0x4001 2FFF	4KB	保留
	0x4001 3000 - 0x4001 3FFF	4KB	I2C0
	0x4001 4000 - 0x4001 4FFF	4KB	UART0
	0x4001 5000 - 0x4001 5FFF	4KB	UART1
	0x4001 6000 - 0x4001 6FFF	4KB	保留
	0x4001 7000 - 0x4001 73FF	1KB	CHIPCTRL
	0x4001 7400 - 0x4001 77FF	1KB	IWDG
	0x4001 7800 - 0x4001 7BFF	1KB	保留
	0x4001 7C00 - 0x4001 7FFF	1KB	ANACTRL
	0x4001 8000 - 0x4001 8FFF	4KB	SSP0
	0x4001 9000 - 0x4001 9FFF	4KB	保留
	0x4001 A000 - 0x4001 AFFF	4KB	ADC
	0x4001 B000 - 0x4001 BFFF	4KB	TIM15
	0x4001 C000 - 0x4001 CFFF	4KB	TIM16
	0x4001 D000 - 0x4001 DFFF	4KB	FLASH CTRL
	0x4001 E000 - 0x4001 EFFF	4KB	TIM17
	0x4001 F000 - 0x4001 FFFF	4KB	保留
		0x4002 0000 - 0x47FF FFFF	~128MB

表 9. LCM32F038/X 外设寄存器地址空间划分 (续)

总线	地址范围	大小	外设	
AHB0	0x4800 0000 - 0x4800 01FF	512B	GPIOA	
	0x4800 0200 - 0x4800 03FF	512B	GPIOB	
	0x4800 0400 - 0x4800 05FF	512B	保留	
	0x4800 0600 - 0x4800 07FF	512B	保留	
	0x4800 0800 - 0x4800 09FF	512B	保留	
	0x4800 0A00 - 0x4800 0BFF	512B	GPIOF	
	0x4800 0C00 - 0x4800 0DFF	512B	保留	
	0x4800 0E00 - 0x4800 0FFF	512B	保留	
	0x4800 1000 - 0x4800 1FFF	4KB	保留	
	0x4800 2000 - 0x4800 2FFF	4KB	保留	
	0x4800 3000 - 0x4800 3FFF	4KB	保留	
	0x4800 4000 - 0x4800 4FFF	4KB	DMA	
	0x4800 5000 - 0x4800 5FFF	4KB	保留	
	0x4800 6000 - 0x4800 6FFF	4KB	保留	
	0x4800 7000 - 0x4800 7FFF	4KB	SYSCTRL	
		0x4800 8000 - 0x4800 FFFF	32KB	保留
	AHB1	0x4801 0000 - 0x4801 0FFF	4KB	保留
0x4801 1000 - 0x4801 1FFF		4KB	CRC	
0x4801 2000 - 0x4801 2FFF		4KB	保留	
0x4801 3000 - 0x4801 3FFF		4KB	保留	
0x4801 4000 - 0x4801 4FFF		4KB	DIV	
0x4801 5000 - 0x4801 5FFF		4KB	保留	
0x4801 6000 - 0x4801 6FFF		4KB	保留	
0x4801 7000 - 0x4801 7FFF		4KB	保留	

4. 电气特性

4.1 绝对最大值

如果器件工作条件超过“绝对最大值”，就可能会对器件造成永久性损坏。这些值仅为运行条件极大值，我们建议不要使器件在该规范规定的范围以外运行。器件长时间工作在最大值条件下，其可靠性会受到影响。

表 10. 电压特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压	V_{DD}/V_{DDA}	-	-0.3	-	5.5V	V
输入电压	V_{IN}	-	-0.3	-	$V_{DD}+0.3$	

注：所有电压都以 V_{SS} 为参考。

表 11. 电流特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
流入 V_{DD} 的总电流	I_{VDD}	-	-	-	100	mA
流出 V_{SS} 的总电流	I_{VSS}	-	-	-	100	
管脚注入电流	I_{INJ}	$V_{IN} > V_{DD}$ 或 $V_{IN} < V_{SS}$	-4	-	4	
		$V_O > V_{DD}$ 或 $V_O < V_{SS}$	-4	-	4	
总注入电流	ΣI_{INJ}	-	-20	-	20	

表 12. 热特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
环境温度	T_A	-	-40	-	105	°C
存储温度	T_{STG}	-	-55	-	125	
结温	T_J	-	-	-	150	
热阻	θ_{JA}	LQFP-32	-	78	-	°C/W
		SSOP-24	-	THD	-	
		TSSOP20				
总功耗	P_D	-	-	-	400	mW

表 13. ESD 保护和 Latch-up 免疫特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
HBM	V_{HBM}	MIL-STD-883H	± 4000	-	-	V
MM	V_{MM}	JESD22-A115	± 200	-	-	
CDM	V_{CDM}	JESD22-C101E	± 1000	-	-	
Latch-up 触发电流	I_{LAT}	JEDEC standard NO.78D 2011.11	± 100	-	-	mA
V_{DD} 过压	V_{LAT}		6.5	-	-	V

4.2 推荐工作条件

表 14. 工作条件

参 数	符号	测 试 条 件	最小值	典型值	最大值	单 位
工作电压 VDD	V _{DD}	-40~105℃	1.8	-	5.5	V
模 拟 工 作 电 压 (ADC/DAC)	V _{DDA}	-40~105℃	2.4	-	5.5	V
CPU 时钟频率	F _{CPU}	V _{DD} >1.8V	0	-	48	MHz
		V _{DD} >2.2V	0	-	64	
上电复位释放电压	V _{POR}	-	-	1.8	-	V
上电复位延迟时间	t _{PWRT}	-	1	5	-	ms
VDD 上升速率	S _{VDD}	确保能够产生内部上电复位信号	0.1	-	1000	V/ms
RAM 保持电压	V _{DR}	T _A =-40~105℃	1.0	-	-	V

4.3 直流电气特性

本芯片典型工作电压 3.3V / 5.0V，除非特别指明，否则典型值是在 VDD=3.3V 注 1、T_A=25℃ 条件的测试结果。直流电气特性还在不断完善中，TBD 部分将会逐步更新。

表 15. 电流特性

参数	符号	外设 状态	运行条件	最小值	典型值 (3.3/5V)	最大值	单位
工作电流	I _{RUN}	禁止	MCLK=8MHz, RCH/2	-	1.42/4.53	-	mA
			MCLK=16MHz, RCH	-	2.3/2.4	-	
			MCLK=48MHz, PLL ON	-	7.2/7.8	-	
			MCLK=64MHz, PLL ON	-	9.6/10.1	-	
		全部 打开, ADC 采样 开	MCLK=8MHz, RCH/2	-	5.63/7.23	-	
			MCLK=16MHz, RCH	-	8.87/10.76	-	
			MCLK=48MHz, PLL ON	-	16/17.2	-	
			MCLK=64MHz, PLL ON	-	20.1/21.3	-	
待机电流	I _{SLEEP}	关闭	MCLK=8MHz, RCH/2	-	700/741	-	uA
			MCLK=16MHz, RCH	-	952/990	-	
			MCLK=24MHz, PLL ON	-	1723/2155	-	
			MCLK=48MHz, PLL ON	-	1958/2380	-	
			MCLK=64MHz, PLL ON	-	4500/5000	-	
停机电流	I _{STOP}		所有模块关闭	-	80/100	-	uA

注：测量电流特性时遵循下列条件：

- * 所有 IO 都设置成输出低电平，无负载。
- * 除非特别指明，所有模块模块只打开时钟，无负载工作。

表 16. 待机电流

模式	说明	供电电压	内核电压	最小值	典型值	最大值	单位
STOP 模式	关闭 CPU 时钟以及所以外设时钟,内部 LDO 设置为低功耗驱动模式	3.3V	1.5V	-	80	-	uA
		5V		-	100	-	
UltraStop	关闭所有时钟和 PLL, CPU 的电源 LDO 关闭, RTC 模块的 LDO 常开,并输出不同电压	3.3v	1.5V	-	11	-	
		5V		-	18	-	
		3.3v	1.2V	-	4	-	
		5V		-	5	-	
		3.3v	1.0V	-	3	-	
		5V		-	4	-	

4.4 IO 管脚参数

表 17. I/O 特性

参数	符号	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
高电平输入电压	V_{IH}	所有 IO		$0.7*V_{DD}$	-	V_{DD}	V
低电平输入电压	V_{IL}	所有 IO				$0.3 V_{DD}$	
输入迟滞	V_{HYS}	所有 IO			TBD		mv
输出管脚拉电流	I_{OH}	$V_{DD}=3.3V, V_{OH}=0.7*V_{DD}$	弱驱动 (DS=0)	-	12	-	mA
			强驱动 (DS=1)	-	-	-	mA
		$V_{DD}=5V, V_{OH}=0.7*V_{DD}$	弱驱动 (DS=0)	-	27	-	mA
			强驱动 (DS=1)	-	-	-	mA
输出管脚灌电流	I_{OL}	$V_{DD}=3.3V, V_{OL}=0.4V$	弱驱动 (DS=0)	-	9		mA
			强驱动 (DS=1)	-	18	-	mA
		$V_{DD}=5V, V_{OL}=0.6V$	弱驱动 (DS=0)		20		mA
			强驱动 (DS=1)	-	36	-	mA
总电流	I_{total}	-	所有端口	-	TBD	-	mA
端口内置上拉电阻	R_{pu}	$V_{IN}=NULL$		-	80	-	k Ω
端口内置下拉电阻	R_{pd}	$V_{IN}=NULL$		-	33	-	k Ω

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
端口输入漏泄电流 (高温)	I_{IL}	$V_{SS} < V_{PIN} < V_{DD}$, $T_A=85^{\circ}C$	-	± 20	± 100	nA
滤波宽度	$T_{PW}(IO)$	外部复位脚	-	2	4	us

4.5 系统复位及电压监控

表 18. 系统监控与复位特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
带隙基准电压	V_{BG}	1.8~5.5V, -40~105°C	1.24	1.25	1.26	V
上电复位电压	POR	0V 上电到 VDD, -40~105°C	1.793	1.825	1.869	V
掉电复位电压	PDR	VDD 掉电到 0V, -40~105°C	1.695	1.728	1.77	V
低压复位电压	V_{LVR}	LVRS=000	-	1.8	-	V
		LVRS=001	-	1.93	-	V
		LVRS=010	-	2.13	-	
		LVRS=011	-	2.61	-	
		LVRS=100	-	2.94	-	
		LVRS=101	-	3.18	-	
		LVRS=110	-	3.63	-	
		LVRS=111	-	-	-	-
LVR 释放迟滞电压	$V_{HYS(LVR)}$	-	-	100	-	mV
LVR 模块工作电流	I_{LVR}	SLEEP 模式开启	-	20	-	uA
LVD 检测电压	V_{LVD}	LVLS= 000	-	-	-	V
		LVLS = 001	-	-	-	
		LVLS = 010	-	-	-	
		LVLS = 011	-	-	-	
		LVLS = 100	-	-	-	
		LVLS = 101	-	-	-	
		LVLS = 110	-	-	-	
		LVLS = 111	-	-	-	
LVD 释放迟滞电压	$V_{HYS(LVD)}$	-	100	-	200	mV
LVD 模块工作电流	I_{LVD}	SLEEP 模式开启	-	20	-	uA

4.6 模拟模块的特性

4.6.1 内置时钟特性参数

表 19. 振荡与时钟特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
经过校准的 RCH 频率	F_{RCH}	3.3V, -40~125°C	15.7*	16.0	16.1	MHz
RCH 工作电流	I_{RCH}	5.0V, 25°C	-	150	-	uA
RCL 频率	F_{RCL}	1.8~5.5V, -40~105°C	6	32	50	KHz
RCL 工作电流	I_{RCL}	-	-	0.3	1.0	uA

* RCH 测试 0~125 度稳定在 16MHz, -10 度降低至 15.8MHz, -40~-10 逐步降至 15.7MHz

4.6.2 比较器特性

表 20. 模拟比较器特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
典型值工作条件为 $V_{DD}=3.3V$, 温度=25°C, $V_{cm}=V_{DD}/2$ 。						
输入失调电压* (CPP 上升沿)	V_{os}	-	-10	0	10	mV
输入共模电压	V_{cm}	响应时间<160ns	0	-	V_{DD}	V
共模抑制比	CMRR	室温 25°C	-	1	-	mV/V
比较器迟滞电压	V_{hyster}	最小值 HYS=0, 最小值, HYS=1, 最大值	0.4	-	25	mV
转换延迟时间	T_{str}	CPDLY 设定 00~11, 电压 2.5~5V	14	-	2900	ns
响应时间	上升沿	T_{rt}	-	50	100	ns
	下降沿					
工作电流	I_{cmp}	-	-	25	35	uA
CVREF 稳定时间	T_{scvr}	-	-	1	-	us

4.6.3 ADC 参数特性

表 21. ADC 参数表

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
典型值工作条件为 $V_{DD}=3.3V$, 温度=25°C, $V_{cm}=V_{DD}/2$ 。						
工作电压	V_{DDA}	-	2.0	0	5.5	V
参考电压	V_{ref+}	$V_{DDA}>2.5V$	2.5	3.3/4	V_{DDA}	V
		$V_{DDA}<2.5V$	VDDA		V	
工作频率	f_{ADC}	-	-	16	-	MHz
采样率	F_s	$V_{DDA}>2.0V >10bits$			1.5	MSps

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
采样电压范围	V_{AIN}	-	VSSA	-	Vref+	V
外部输入电阻	R_{AIN}	-			100	k Ω
内部采样电容	C_{ADC}	-		5		pF
采样周期	t_{smp}	-	1	-	8	1/f _{ADC}
转换周期	t_{conv}	-	16	-	48	1/f _{ADC}
内部温敏精度	V_{ts}	-40~125 度, 3.3V	-	5	-	mV/°C
工作电流	I_{ADC}	1MSPS(16MHz), Typical	-	1	-	mA

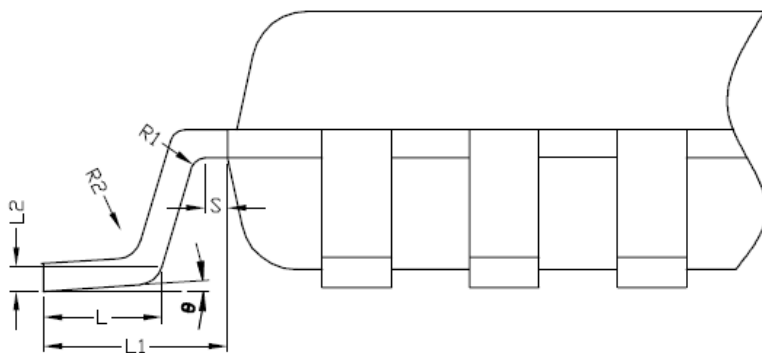
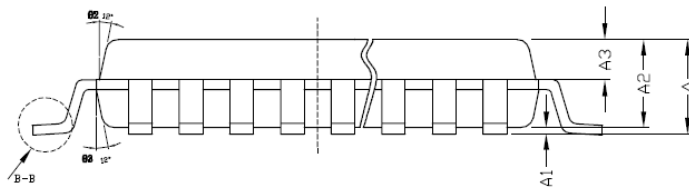
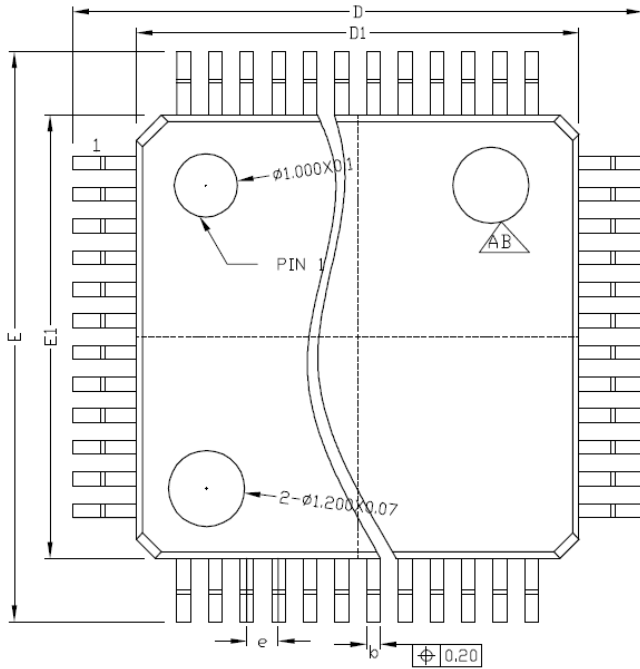
4.6.4 DAC 特性参数

表 22. DAC 参数表

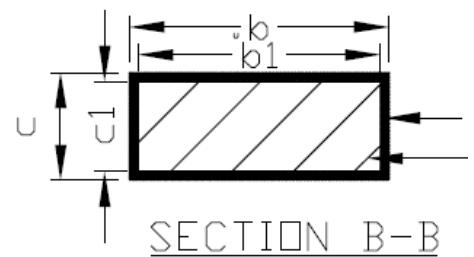
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
典型值工作条件为 $V_{DD}=3.3V$, 温度=25°C, $V_{cm}=V_{DD}/2$ 。						
工作电压	VDDA	-	2.0	0	5.5	V
参考电压	Vref+	VDDA>2.5V	2.5	4	VDDA	V
		VDDA<2.5V	VDDA			V
最小转换时间	t_{conv}	1LSB 的输出变化到输出稳定时间, 8bit DAC	-	100	-	ns
		1LSB 的输出变化到输出稳定时间, 12bit DAC		2.5		us
最大转换时间	Tsettle	3.3V, 从 0V 输出到最大满幅值, 8BIT		0.8		us
		3.3V, 从 0V 输出到最大满幅值, 12BIT		40		us
输出电压范围	V_{AIN}	-	VSSA	-	Vref+	V
工作电流	I_{DAC}	typical	-	150	-	uA

5. 封装特性

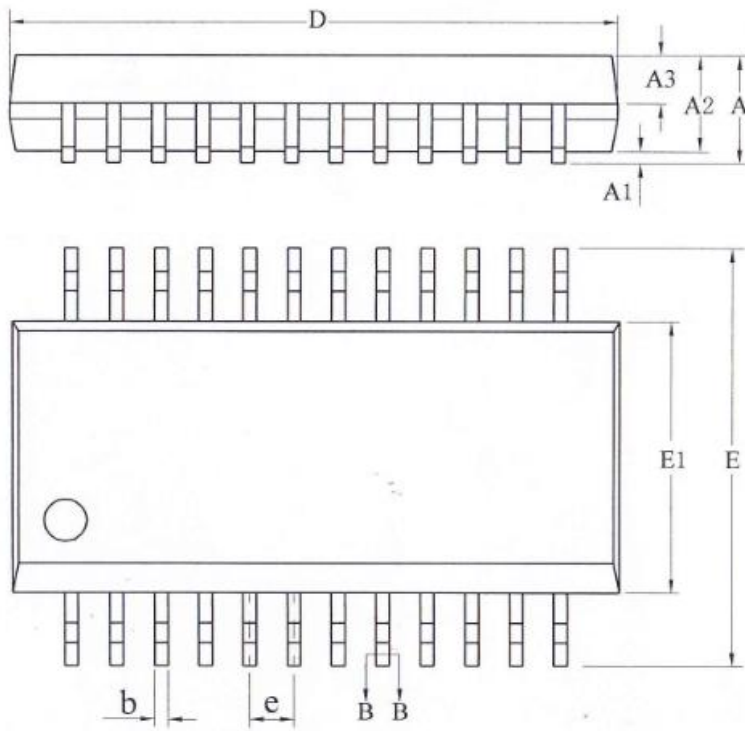
5.1 LQFP32 封装外形尺寸



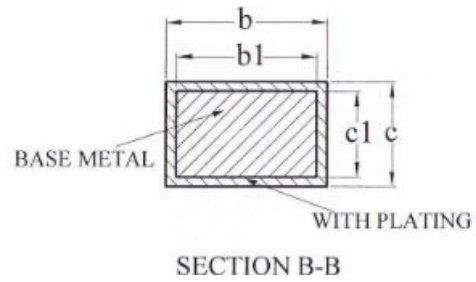
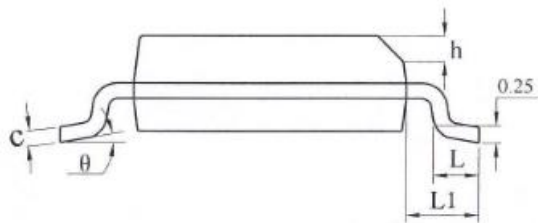
LQFP32			
DIM SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	-	-	1.60
A1	0.05	0.10	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.32	-	0.43
b1	0.31	0.35	0.39
c	0.13	-	0.18
c1	0.12	0.13	0.14
D	8.80	9.00	9.20
D1	6.90	7.00	7.10
E	8.80	9.00	9.20
E1	6.90	7.00	7.10
e	0.80BSC		
L	0.45	-	0.75
L1	1.00REF		
L2	0.25BSC		
R1	0.08	-	-
R2	0.08	-	0.20
S	0.20	-	-
θ	0°	3.5°	7°
$\theta 1$	0°	-	-
$\theta 2$	11°	12°	13°
$\theta 3$	11°	12°	13°



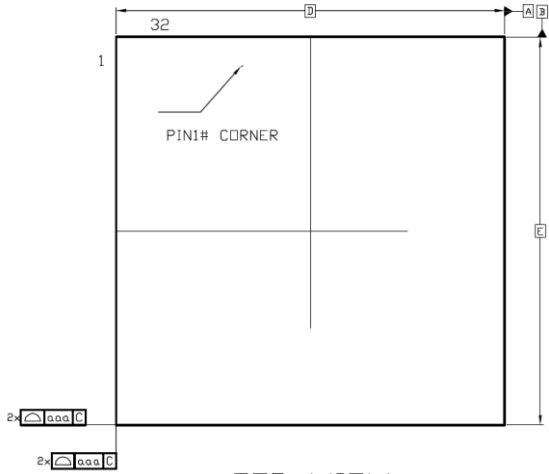
5.2 SSOP24 封装尺寸



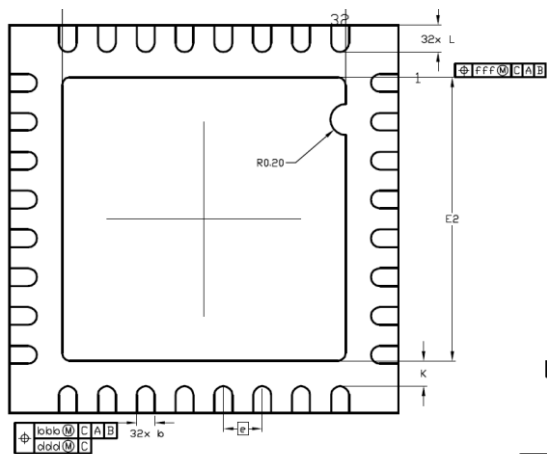
SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	—	—	1.75
A1	0.10	0.15	0.25
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.23	—	0.31
b1	0.22	0.25	0.28
c	0.20	—	0.24
c1	0.19	0.20	0.21
D	8.55	8.65	8.75
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e	0.635BSC		
h	0.30	—	0.50
L	0.50	—	0.80
L1	1.05REF		
θ	0	—	8°



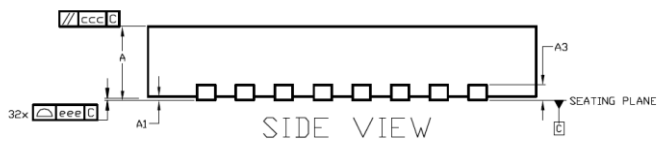
5.3 QFN32 封装尺寸



TOP VIEW



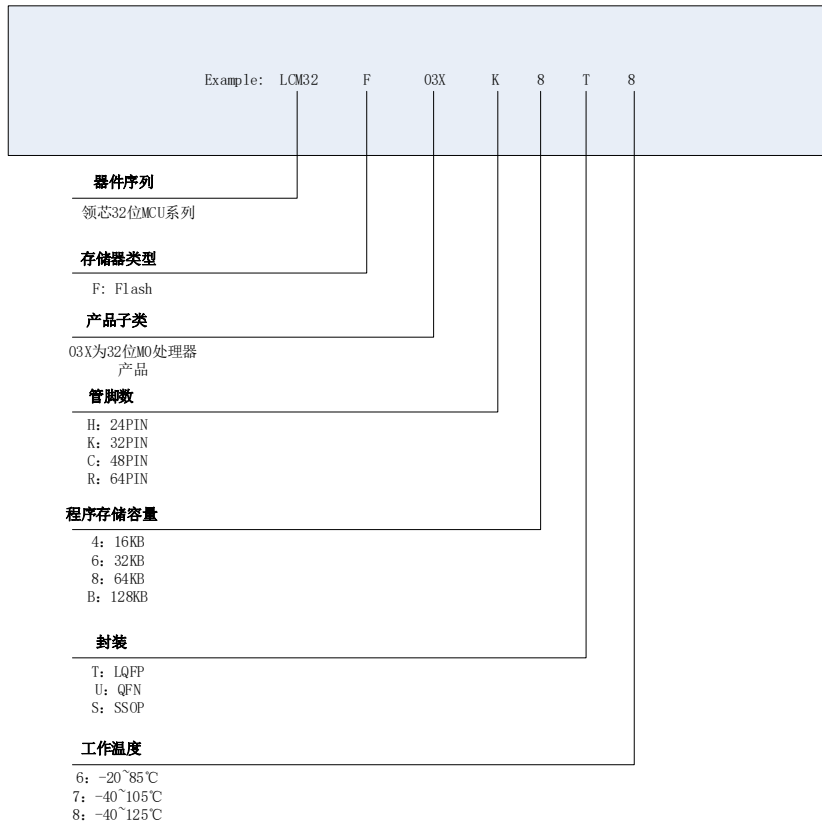
BOTTOM VIEW



SIDE VIEW

DIM SYMBOL	MIN.	NOM.	MAX.
A	0.70	0.75	0.80
	0.80	0.85	0.90
A1	0	0.02	0.05
A3	-	0.20 REF	-
b	0.18	0.23	0.28
D	5.00BSC		
E	5.00BSC		
D2	3.55	3.65	3.75
E2	3.55	3.65	3.75
e	0.50BSC		
L	0.30	0.35	0.40
K	-	0.33	-
aaa	0.15		
bbb	0.10		
ccc	0.10		
ddd	0.05		
eee	0.08		
fff	0.10		

6. 产品命名规则



附录 LCM32F038&03X 差异

规格参数	LCM32F038	LCM32F03X
主频	64M	64M
FLASH	64K	64K
通用 DMA	6 个独立通道	6 个独立通道
UART 接口	3 个, UART0/1/3	3 个, UART0/1/3
SSP 接口	1 个, SSP0	1 个, SSP0
ADC	无 FIFO	无 FIFO
	ADSTART 软件配置强制启动一次转换	ADSTART 软件配置强制启动一次转换
DAC	5 个 8 位 DAC, DAC0/1/2/3/4; 1 个 12 位 DAC, DAC5	5 个 8 位 DAC, DAC0/1/2/3/4; 1 个 12 位 DAC, DAC5
ACMP	6 个, ACMP0/1/2/3/4/5	6 个, ACMP0/1/2/3/4/5
OPA	3 个, OPA0/1/2	3 个, OPA0/1/2
	OPA0 放大倍数: 15/20/25/30/35/40/45/50 OPA1/2 放大倍数: 1/2/3/4/5/6/8/10	OPA0 放大倍数: 15/20/25/30/35/40/45/50 OPA1/2 放大倍数: 1/2/3/4/5/6/8/10
复位	低精度、低功耗上电复位 (POR); 高精度上电、掉电复位 (POR_PDR)	高精度上电、掉电复位 (POR_PDR)

PA 口复用功能差异

038

引脚	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PA0	-	UART1_CTS	-	-	-	-	CP5_OUT	-
PA1	EVENTOUT	UART1_RTS	-	UART3_RX	-	TIM15_CH1N	UART3_SIRIN	IR_OUT-
PA2	TIM15_CH1	UART1_TX	-	-	-	-	CP4_OUT	UART1_RX
PA3	TIM15_CH2	UART1_RX	-	-	TIM1_CH1N	SSP0_TXD	CP0_OUT	SSP0_RXD
PA4	SSP0_FSS	UART0_RTS	-	TIM17_CH1	TIM14_CH1	-	CP1_OUT	-
PA5	SSP0_SCK	-	-	TIM15_CH1	TIM1_CH2N	-	CP2_OUT	TIM3_ETR-
PA6	SSP0_RXD	TIM3_CH1	TIM1_BKIN	CP3_OUT	-	TIM16_CH1	EVENTOUT	SSP0_TXD
PA7	SSP0_TXD	TIM3_CH2	TIM1_CH1N	CP4_OUT	TIM14_CH1	TIM17_CH1	EVENTOUT	SSP0_RXD
PA8	MCO	UART0_CTS	TIM1_CH1	EVENTOUT	-	-	CP0_OUT	
PA9	SWDIO	TIM15_BKIN	UART0_TX	TIM1_CH2	I2C0_SCL	MCO	CP3_OUT	UART0_RX
PA10	SWCLK	TIM17_BKIN	UART0_RX	TIM1_CH3	I2C0_SDA	-	CP5_OUT	-
PA11	EVENTOUT	UART0_CTS	TIM1_CH4	TIM15_CH1N	-	-	-	I2C0_SCL
PA12	EVENTOUT	UART0_RTS	TIM1_ETR	TIM16_CH1	-	-	CP4_OUT	I2C0_SDA
PA13	SWDIO	IR_OUT	-	-	-	-	CP1_OUT	-
PA14	SWCLK	UART1_TX	-	-	-	-	CP2_OUT	UART1_RX
PA15	SSP0_FSS	UART1_RX	TIM17_CH1	TIM1_CH2out	-	TIM16_CH1N	TIM1_BKIN	TIM15_BKIN

03X

引脚	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PA0	-	UART1_CTS	-	-	-	-	CP5_OUT	-
PA1	EVENTOUT	UART1_RTS	-	UART3_RX	-	TIM15_CH1N	UART3_SIRIN	IR_OUT-
PA2	TIM15_CH1	UART1_TX	-	-	-	-	CP4_OUT	UART1_RX
PA3	TIM15_CH2	UART1_RX	-	-	TIM1_CH1N	SSPO_TXD	CP0_OUT	SSPO_RXD
PA4	SSPO_FSS	UART0_RTS	-	TIM17_CH1	TIM14_CH1	-	CP1_OUT	-
PA5	SSPO_SCK	-	-	TIM15_CH1	TIM1_CH2N	-	CP2_OUT	TIM3_ETR-
PA6	SSPO_RXD	TIM3_CH1	TIM1_BKIN	CP3_OUT	-	TIM16_CH1	EVENTOUT	SSPO_TXD
PA7	SSPO_TXD	TIM3_CH2	TIM1_CH1N	CP4_OUT	TIM14_CH1	TIM17_CH1	EVENTOUT	SSPO_RXD
PA8	MCO	UART0_CTS	TIM1_CH1	EVENTOUT	-	-	CP0_OUT	RTC_CLKOUT
PA9	SWDIO	TIM15_BKIN	UART0_TX	TIM1_CH2	I2C0_SCL	MCO	CP3_OUT	UART0_RX
PA10	SWCLK	TIM17_BKIN	UART0_RX	TIM1_CH3	I2C0_SDA	-	CP5_OUT	-
PA11	EVENTOUT	UART0_CTS	TIM1_CH4	TIM15_CH1N	-	-	-	I2C0_SCL
PA12	EVENTOUT	UART0_RTS	TIM1_ETR	TIM16_CH1	-	-	CP4_OUT	I2C0_SDA
PA13	SWDIO	IR_OUT	-	-	-	-	CP1_OUT	-
PA14	SWCLK	UART1_TX	-	-	-	-	CP2_OUT	UART1_RX
PA15	SSPO_FSS	UART1_RX	TIM17_CH1	EVENTOUT	-	TIM16_CH1N	TIM1_BKIN	TIM15_BKIN

PB 口复用功能差异

038

引脚	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PB0	EVENTOUT	TIM3_CH3	TIM1_CH2N	-	UART3_TX	-	UART3_RX	UART3_nSIROUT
PB1	TIM14_CH1	TIM3_CH4	TIM1_CH3N	UART3_nSIROUT	UART1_RTS	UART3_RX	CP3_OUT	UART3_TX
PB3	SSPO_SCK	TIM1_CH2Nout	-	-	-	-	CP1_OUT	-
PB4	SSPO_RXD	TIM3_CH1	TIM1_CH2Nout	UART3_RX	-	TIM17_BKIN	UART3_SIRIN	SSPO_TXD
PB5	SSPO_TXD	TIM3_CH2	TIM16_BKIN	-	-	UART1_CTS	TIM1_CH3out	SSPO_RXD
PB6	UART0_TX	I2C0_SCL	TIM16_CH1N	TIM15_CH2	TIM1_CH3N	-	-	UART0_RX
PB7	UART0_RX	I2C0_SDA	TIM17_CH1N	-	-	TIM1_CH1out	TIM1_CH2Nout	-

03X

引脚	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PB0	EVENTOUT	TIM3_CH3	TIM1_CH2N	-	UART3_TX	-	UART3_RX	UART3_nSIROUT
PB1	TIM14_CH1	TIM3_CH4	TIM1_CH3N	UART3_nSIROUT	UART1_RTS	UART3_RX	CP3_OUT	UART3_TX
PB3	SSPO_SCK	EVENTOUT	-	-	-	RTC_CLKOUT	CP1_OUT	-
PB4	SSPO_RXD	TIM3_CH1	EVENTOUT	UART3_RX	-	TIM17_BKIN	UART3_SIRIN	SSPO_TXD
PB5	SSPO_TXD	TIM3_CH2	TIM16_BKIN	-	-	UART1_CTS	CP2_OUT	SSPO_RXD
PB6	UART0_TX	I2C0_SCL	TIM16_CH1N	TIM15_CH2	TIM1_CH3N	-	-	UART0_RX
PB7	UART0_RX	I2C0_SDA	TIM17_CH1N	-	-	-	-	-

修订历史

表 23. 文档修订历史

日期	修订	变更
2021 年 6 月 30 日	1.0	初始版本
2021 年 7 月 9 日	1.1	修改引脚复用表
2021 年 7 月 12 日	1.2	添加附录
2021 年 8 月 10 日	1.3	修改命名
2021 年 9 月 2 日	1.4	1.矫正封装图 2.统一命名 ACMP、OPA 通道名称
2021 年 9 月 8 日	1.5	1.调整封装图中引脚复用顺序